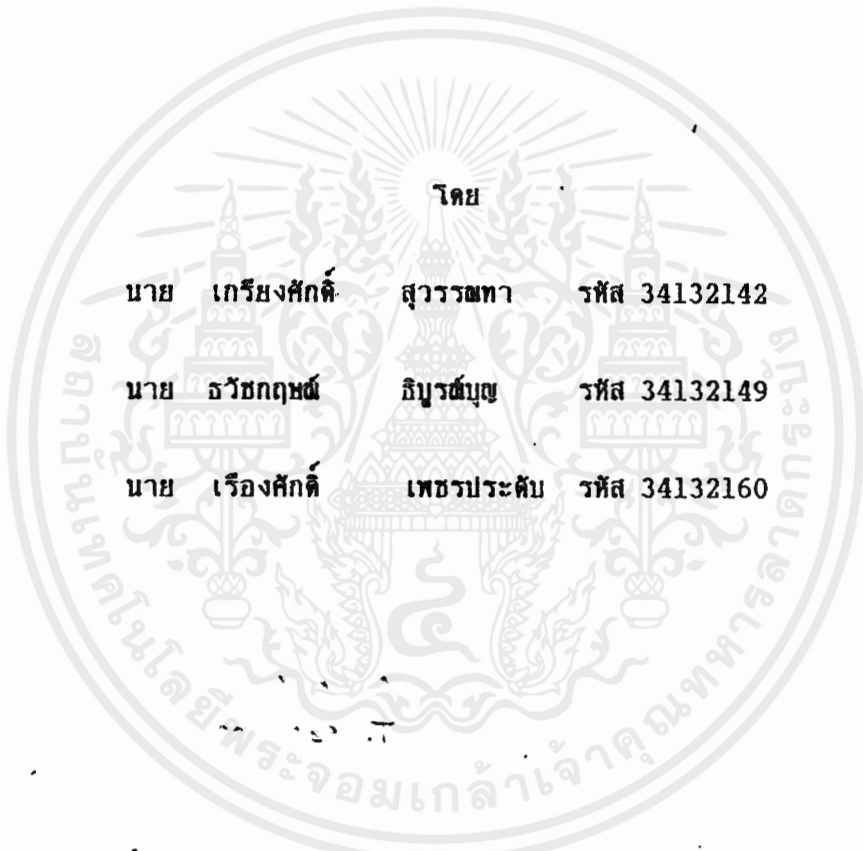




สื่อสารข้อมูลผ่าน เส้นใยแสง

และ

มัลติเพลกเซอร์แบบแบ่งเวลา



โดย
นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณธา รหัส 34132142
นาย ธวัชกฤษณ์ กิจบุรุษย์ รหัส 34132149
นาย เรืองศักดิ์ เพชรประคับ รหัส 34132160

ปริญญาโท เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านหลักปรัชญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2535

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

032687

DATA COMMUNICATION BY OPTICAL FIBER
AND
TDM MULTIPLEXER

By

Mr. Kriangsak Suwanta Code 34132142

Mr. Thavatkrit Thiboonboon Code 34132149

Mr. Ruangsak Petchpradab Code 34132160

THIS PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIRMENTS

FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING

DEPARTMENT OF TECHNOLOGY COMMUNICATION ENGINEERING

FACULTY OF ENGINEERING

KINGMONGKUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

032687

ชื่อโครงการ สื่อสารข้อมูลผ่าน เส้นใยแสงและมัลติเพลก เซอร์แบบแบ่ง เวลา

โดย นาย เกรียงศักดิ์ สุวรรณทา รหัส 34132142

 นาย วิชาญฤกษ์ ธีบุรณ์บุษ รหัส 34132149

 นาย เรืองศักดิ์ เพชรประดับ รหัส 34132160

สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ. นิกธ สุขุมะพันธ์

คณะกรรมการปริญญานิพนธ์

.....
ประธานกรรมการ

(นาย นิกธ สุขุมะพันธ์)

.....
กรรมการ

(นาย อรรถสิทธิ์ สุขุมะพันธ์)

.....
กรรมการ

(นาย อรรถสิทธิ์ สุขุมะพันธ์)

.....
กรรมการ

(นาย อรรถสิทธิ์ สุขุมะพันธ์)

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

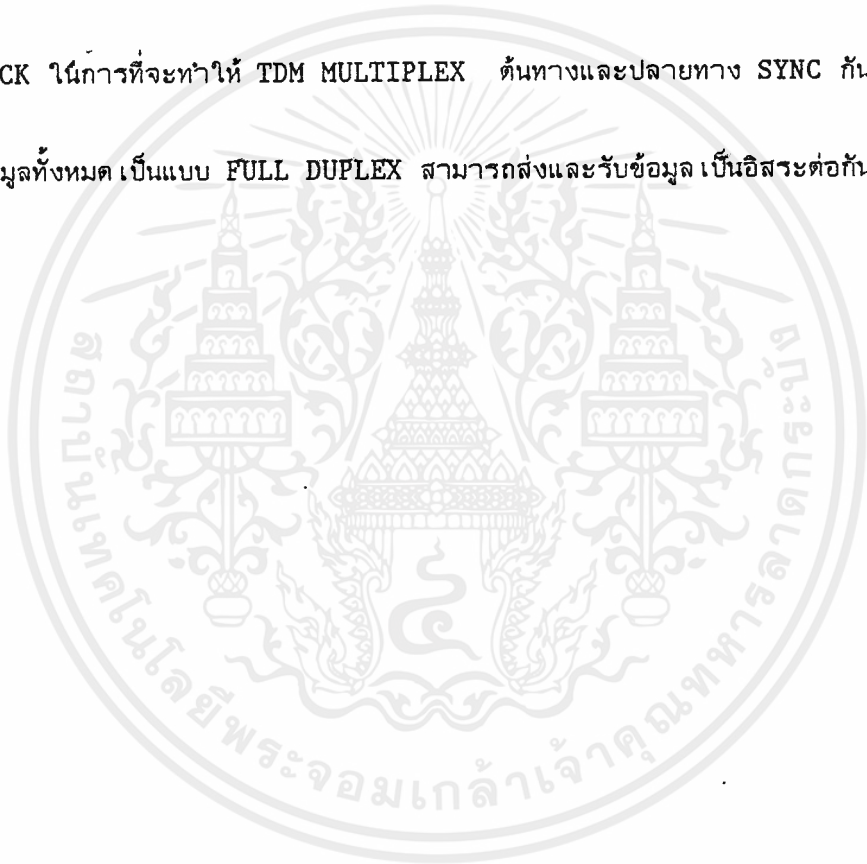
สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
ABSTRACT	ข
กิจกรรมประกาศ	ค
สารบัญรูป	ง
บทที่	
1 บทนำ	
- ความเป็นมาและปัญหา	1
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
- ขอบเขตของโครงการ	2
2 ทฤษฎีของ OPTO DEVICE และ OPTICAL FIBER	3
3 RS 232-C	23
4 การมัลติเพล็กซ์	34
5 การออกแบบวงจร	37
6 การทดลองวัดสัญญาณ	49
สรุป	53
เอกสารอ้างอิง	54

ภาคผนวก 55
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทคัดย่อ

การสื่อสารข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัลหลายช่องทางร่วมกันหลายๆช่องสัญญาณ โดยการใช้ ระบบมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (TIME DIVISION MULTIPLEX) ใช้วิธีจัดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับจำนวนช่องสัญญาณที่จะส่งและความถี่ของ CLOCK ที่จุดทำงานของ MULTIPLEXER แล้วนำสัญญาณจาก TDM MULTIPLEXER ส่งออกผ่าน OPTICAL FIBER ด้วยความเร็วสูง ใช้หลักการ RECOVERY CLOCK ในการที่จะทำให้ TDM MULTIPLEX ต้นทางและปลายทาง SYNC กัน การส่งข้อมูลทั้งหมดเป็นแบบ FULL DUPLEX สามารถส่งและรับข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ABSTRACT

THE DATA COMMUNICATION SYSTEM IN FORM DIGITAL SIGNAL CAN WORK SEVERAL CHANNEL IN THE SAME TIME BY TIME DIVISION MULTIPLEX SYSTEM. USE DIVIDING TIME SLOT BY AMOUNT OF CHANNEL AND FREQUENCY OF CLOCK OF MULTIPLEXER. ALL SIGNAL FROM OUTPUT TDM MULTIPLEXER SEND PASS OPTICAL FIBER SYSTEM BY HIGH SPEED. USE PRINCIPLE OF RECOVERY CLOCK FOR SYNCHRONIZATION OF TRANSMISSION AND RECEPTION.

ALL TRANSMISSION IS FULL DUPLEX SYSTEM, SENDING AND RECEIVING IS INDEPENDENT ON ANOTHER ONE. IT WORK BY FREE.

กิติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีพอสมควร ต้องขอกราบขอบคุณ ผศ. นิกร สุขุมตันติ ที่ได้ให้ความกรุณาให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการนี้ และที่จะต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษ สำหรับที่ทำการสื่อสารข้อมูล แผนกกองโทรเลข การสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ ตลอดจนเครื่องมือและห้องทดลอง ซึ่งผู้จัดทำขอสำนึกในบุญคุณ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
ABSTRACT	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทที่	
1 บทนำ	
- ความเป็นมาและปัญหา	1
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
- ขอบเขตของโครงงาน	2
2 ทฤษฎีของ OPTO DEVICE และ OPTICAL FIBER	3
3 RS 232-C	23
4 การมัลติเพล็กซ์	34
5 การออกแบบวงจร	37
6 การทดลองวัดสัญญาณ	49
สรุป	53
เอกสารอ้างอิง	54
ภาคผนวก	55

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและปัญหา

การสื่อสารข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ON-LINE ในบ้านเรายังเป็นแบบใช้ผ่านสายแบบ METAL CABLE ซึ่งใช้กับการส่งข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ที่ SPEED สูงๆระดับ KILOBIT/SEC ไม่ได้ เพราะมี LOSS ในสายสูง BAND WIDTH ไม่กว้างและมีปัญหาจุดต่อสายมีสนิมหรือมีออกไซด์จับ เป็นเหตุให้เกิดการ LOSS ในสาย

การนำเอา OPTICAL FIBER มาใช้แทนสายแบบ METAL CABLE ปัจจุบันมีทำกันแล้วในหลายประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยี เพราะมีข้อดีคือ BAND WIDTH กว้างมาก LOSS มีน้อยมาก ไม่มีการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ค่า DELAY TIME ในการส่งผ่านสายมีค่าต่ำมาก จะเห็นว่าข้อได้เปรียบสายแบบ METAL CABLE อยู่มาก

ในบ้านเรามีการนำเอา OPTICAL FIBER CABLE มาเริ่มใช้แล้ว ทั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเริ่มใช้งาน OPTICAL FIBER CABLE แล้วเป็นบางส่วน อีกไม่นานระบบ ISDN จะถูกนำมาใช้ในบ้านเราและ OPTICAL FIBER CABLE นี้แหละจะต้องถูกใช้งานมากเพื่อรองรับการใช้งานของระบบ ISDN นี้

จึงเป็นการสมควรที่จะมีการทดลองและศึกษาข้อมูลในการใช้งาน OPTICAL FIBER CABLE เพื่อการใช้งานที่จะมีมานี้ โครงการนี้จึงเกิดมีขึ้นมาด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ และเนื่องจาก OPTICAL FIBER มี BAND WIDTH กว้างมาก สามารถรับงานสื่อสารใหญ่ๆได้ โครงการนี้จึงรวม MULTIPLEXER ระบบ TDM เข้ามาใช้งานร่วมกับ OPTICAL FIBER ด้วย เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่าน optical fiber ได้พร้อมกันหลายช่องสัญญาณ
2. สามารถที่เข้าใจการ interface ระหว่างสัญญาณไฟฟ้ากับสัญญาณแสง
3. สามารถเข้าใจและสามารถสร้าง Multiplexer TDM ได้
4. สามารถนำวงจรในโครงงานนี้มาประยุกต์ใช้งานจริงได้

ขอบเขตของโครงการ

1. สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลผ่าน Optical fiber ได้พร้อมกัน 4 channel
2. multiplexer ใช้แบบ TDM ต้อง synchronized
3. เป็นการสื่อสารแบบ Full Duplex ที่ผ่าน optical fiber 2 เส้น
4. computer ที่นำมาใช้สามารถที่จะส่ง-รับเป็นอิสระจาก channel อื่น
5. computer ที่นำมาใช้ต้องมี card RS 232-c และใช้ soft ware ชื่อ x-talk

ในการส่งสัญญาณสื่อสารข้อมูล

บทที่ 2

ทฤษฎีของ OPTO DEVICE และ OPTICAL FIBER

ในบทนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ fiber optic ในการสื่อสาร โดยต้องการใช้ติดต่อ ระหว่างแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ตามจุดประสงค์ ที่แท้จริงนั้น ต้องการที่จะติดต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก

บทนี้จะประกอบไปด้วย เนื้อหาดังนี้ คือ

1. จะอธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย opto electronic devices ต่างๆ ได้แก่ light source และ light detecting device จำพวก photo diode, phototransistor, photodarlington
2. ข้อดีและปัญหาที่เกิดขึ้น ในระบบการสื่อสารผ่าน เส้นใยแสง
3. การเคลื่อนที่ของแสงใน เส้นใยแสง
4. การแตกกระจายของรูปสัญญาณจากสายใยแสง
5. การแบ่งชนิดสายตามลักษณะดัชนีการหักเหแสงของแกน
6. แบนวิคซ์ของสายใยแสง
7. ความสูญเสียของสัญญาณใน เส้นใยแสง
8. โครงสร้างของสายใยแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาหรือต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

OPTO ELECTRONIC DEVICE

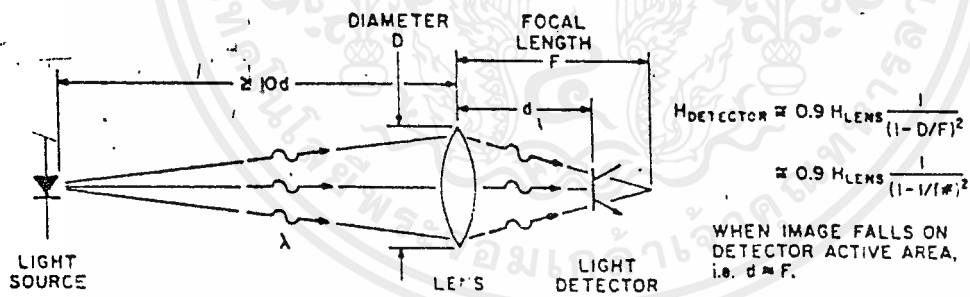
จะอธิบายพื้นฐานของ semiconductor device ที่สร้างใน optoelectronic ซึ่งกฎเกณฑ์ และ การทำงาน ของมันตลอดจน junction ของวงจรรวมของมันจะทำให้ designer มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นใน characteristic ของมันตลอดจนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้

1. Light sources

มี Light sources มากมายที่เราจะพูดถึงเช่น Light Emitter Diode (LED) tungsten Lamp , Neon Lamp , Fluorescent Lamp และ Xenon Lamp เพราะว่า Light Emitter ส่วนที่ถูกออกแบบให้ทำงานเป็น Light sources ซึ่งเราจะได้ยกเอามา อธิบายเป็นบางตัวเช่นพวก semiconductor diode source, laser diode และ Light Emitter Diode (LED) Junction Luminescence หรือ Junction Electroluminescence เกิดขึ้นเสมือน เป็นผลของโฟลกระแสตรง ที่ voltage ต่ำๆมีป้อนให้กับ crystal ที่มี pn junction ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Light Emitter diode (LED) เปล่งแสงเมื่อมีการ bias ในทิศทาง Forward การเปล่งแสงนี้ สามารถที่จะเป็นทั้งพวกที่มองไม่เห็น เช่น Infrared หรือพวกที่มองเห็นเป็น spectrum ซึ่ง semiconductor Light source สามารถสร้าง ขึ้นในช่วงของความยาวคลื่นที่กว้างและขยายจากจุดที่ใกล้ Ultra violet ไปจนมากกว่า Infrared แต่

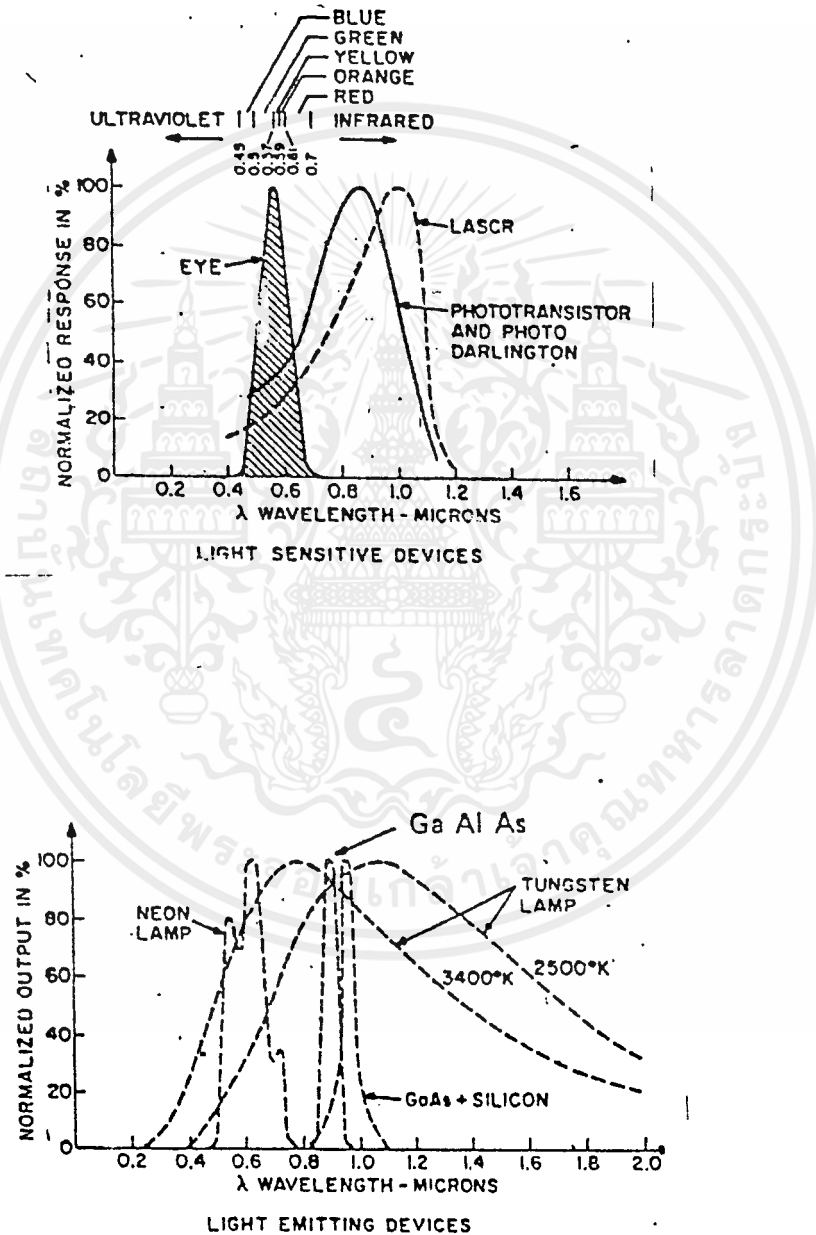
ถึงกระนั้นก็ตาม มันยังมีขอบเขตของความยาวคลื่น มากกว่า 500nm ซึ่ง LED จะเป็นพวก Infrared Emitting Diode ซึ่ง แทนด้วย IRED

ซึ่ง IRED ก็คือ LED ที่เปล่งแสงที่มองไม่เห็นในช่วงใกล้ Infrared กระแส forward bias จะไหลไปใน pn junction ทำให้ hole ถูกฉีดเข้าไปใน N-type และอิเล็กตรอนถูกฉีดเข้าไปใน P-type เมื่อ minority carrier มารวมกันใหม่ พลังงานจะถูกแปรไปตาม band ของ semiconductor ซึ่งถูกปล่อยออก. บางส่วนของพลังงานนี้ถูกปล่อยออกเป็นแสง ในขณะที่ส่วนที่เหลือ จะถูกปล่อยออกเป็นความร้อน ซึ่งพลังงานจะประกอบอยู่ในรูปของ photon ของแสงที่มีความถี่ (เช่นสี) และ LED ที่มี band gap emergency ที่ถูกทำก็จะให้ ความถี่ของแสงที่กระจายออกสูงกว่า



รูปที่ 2.1 DETENTION WITH A CONVERGING LENS

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของ LED, Laser Diode และ IRED จะเหมือนกับ pn junction ของ diode อื่นๆที่มี Higher forward voltage drop ที่มากกว่า silicon diode เนื่องจากการมี Higher band gap energy และ low reverse break down voltage เนื่องจาก doping level ต่ำการ high production ที่มี Efficient



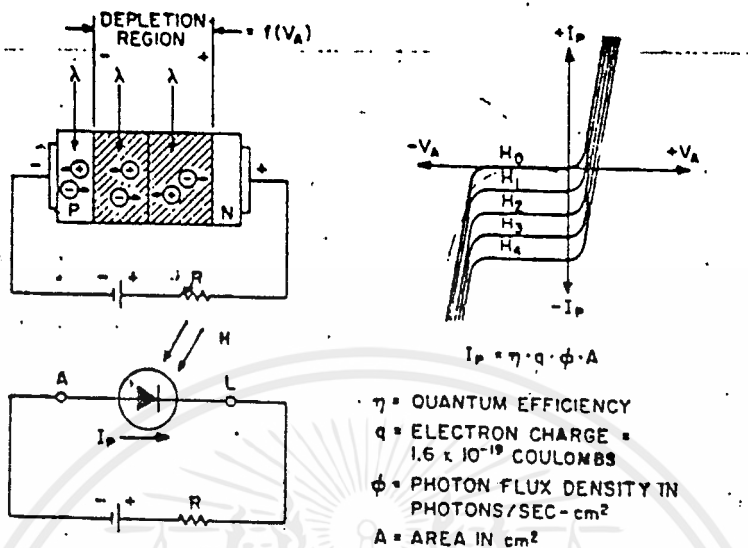
รูปที่ 2.2 NORMALIZED SPECTAL CHARACTERISTICS OF LIGHT SENSITIVE AND LIGHT

เอกสารนี้เป็น **EMITTING DIODE** ทรัพยากรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Light Detector. มีพื้นฐานอยู่บนเทคโนโลยีของ Mass product silicon semiconductor ซึ่งเปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า และเป็นส่วนสำคัญของ Modern semiconductor optoelectronic picture และ Light Detector

2. Photo Diode

เราจะเข้าใจดียิ่งขึ้นเมื่อดูที่ reverse bias junction และ photodiode เมื่อแสงที่มี ความยาวคลื่นเฉพาะ รังสีมากกระทบรอยต่อ hole - electron pair จะถูกสร้างขึ้นและไหลผ่าน junction โดยทางสนามที่สร้างผ่าน depletion region เป็นผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลมี photo current เกิดขึ้นใน วงจรภายนอก ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการส่องแสงของมัน มันจะประพฤติตัวเป็นเสมือน current generator ที่คงที่ให้ออกมา จนถึง avalanche voltage ดังแสดงในรูป 1.2 มี temperature coefficient และ time response ในช่วง submicro second ที่ special response และ speed สามารถที่จะปรับได้ โดยคุณสมบัติทางเรขาคณิต และ doping ของรอยต่อ การเพิ่มขึ้นของ พื้นที่ของรอยต่อจะเพิ่มความไวแสง (sensitivity) (คิดเป็น photo current) ต่อหน่วยของการส่องแสง ของ photo diode โดยให้ photon ที่มากขึ้นแต่ มันก็เป็นการเพิ่มความจุของรอยต่อ เช่นกัน ซึ่งจะทำให้ response time เพิ่มขึ้น



รูปที่ 2.3 LIGHT SENSITIVE REVERSE BIASED PN JUNCTION PHOTO DIODE

Absorption coefficient ของแสงใน silicon จะลดลงด้วยการเพิ่มขึ้นของความยาวคลื่นที่ส่งไป ดังนั้นขณะที่ ความยาวคลื่นที่เปล่งออกลดลง ด้วยการเพิ่มของความยาวคลื่นที่ส่งไป ดังนั้นขณะที่ ความยาวคลื่นที่เปล่งออกลดลง จำนวนเปอร์เซ็นต์ของ hole-electron pair จะถูกสร้าง และเข้าใกล้ พื้นผิวของ silicon มากยิ่งขึ้น และ เป็นผลทำให้ photo diode แสดง peak response point ออกมาที่ความยาวคลื่นบางค่า และ ที่ - ความยาวคลื่นนี้ จำนวนของ hole-electron pair ที่มากที่สุด และจะถูกสร้างใกล้ๆกับ

รอยต่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 8 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



3. Silicon Light Detector

โดยทั่วไป ประกอบด้วย รอยต่อ และภาคขยาย junction diode จะไวต่อแสง ในบางระดับ ของความยาวคลื่นของแสง ในบางกรณี light emitting diode สามารถ ที่จะถูกใช้ในการ detect ความยาวคลื่น ของแสงอย่างไรก็ตาม มันก็เป็นตัวที่ไวแสงต่อความยาวคลื่นที่เปล่ง ออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับ bulk material จะถูกกลืนความยาวคลื่น เพื่อสร้าง hole electron pair ซึ่ง photo diode ที่เราใช้ในที่นี้จะมี output efficiency ที่สูงโดยขึ้นกับการลดลงของ bulk absorption ที่ 880 nm ซึ่งจะแสดงความไม่ไวต่อแสงที่ 880 nm สำหรับบางกรณี

4. Avalanche Photo Diode

เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบภาคขยายที่ใช้ร่วมกับ photo diode เมื่อใช้ในการขยายกระแส photodiode ที่สร้างจาก hole-electron pair ซึ่งจะให้ ความไวแสงและความเร็วสูง อย่างไรก็ตาม ความสมดุล ระหว่าง สัญญาณรบกวน กับ gain นั้นเป็นไปได้ยากมาก และ ราคาค่อนข้างสูง และในเรื่องอุณหภูมิ และการควบคุมตลอดจนต่าง voltage bias นี้ค่อนข้างสูง

5. Photo Transister

Light - sensitive transistor เป็นส่วนของพื้นฐานที่ง่ายที่สุด ของการต่อร่วม photo diode และภาคขยาย เมื่อรับแสงตรงขณะไบอัสย้อนกลับที่รอยต่อ pn (คอลเลคเตอร์ - เบส) กระแสเบส จะถูกสร้าง และขยายโดยกระแส gain ของ transistor การ ไบอัส จากภายนอกของ เบสนั้นสามารถทำได้ ซึ่งจะได้สูตรของกระแส อิมิตเตอร์ คือ

$$I_E = (I_P + I_B) (h_{fe}+1)$$

เมื่อ I_P = โพรตรอนที่สร้างกระแสเบส

I_E = กระแสอิมิตเตอร์

I_B = กระแสเบส

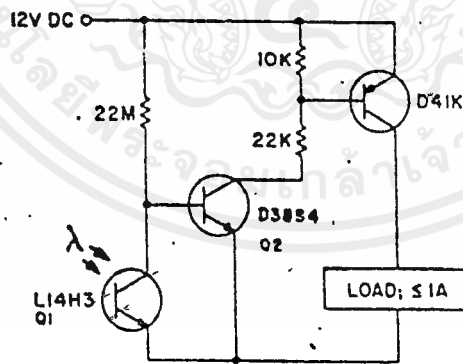
h_{fe} = DC current gain ของ transistor

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทรานซิสเตอร์นี้ จะมีผลกระทบบกระเทือน เมื่อระดับของการมีความแตกต่างที่เบส และกำหนดว่า response จะแปรไปตาม h_{fe} ซึ่งแปรตามกระแส voltage และตามอุณหภูมิ และ switching time ของการรวมกันจะถูกบังคับโดย RC time constant ของเบส ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความจุของ photo diode ต่อร่วมกับกระแสเบส ที่ต่ำ และ อินพุท อิมพีแดนซ์ ที่สูงคุณด้วย voltage gain ของภาคขยาย ซึ่งจะให้เห็นได้ว่าสำหรับ photo detector นั้นจะ "HIGHER GAIN"

ค่า h_{fe} ที่สูง และพื้นที่รอยต่อของ คอลเลคเตอร์-เบส ที่กว้างต้องการความไวแสงของ photo transistor ที่สูงซึ่ง สามารถทำให้ระดับ dark current ที่สูงเมื่อรอยต่อคอลเลคเตอร์-เบส เป็นการไบอัสย้อนกลับซึ่ง

$$I_{CBO}(\text{dark}) = h_{fe} I_{CBO}$$

ซึ่ง I_{CBO} คือกระแส Leakage ของรอยต่อ คอลเลคเตอร์-เบส ซึ่งขึ้นกับ พื้นที่รอยต่อและ ขอบเขตของพื้นที่ผิว ซึ่งจะต้องระวังให้มี dark current ของ photo transistor ที่ค่าต่ำ และมีความไวสูง dark current จะมีผลต่อการใช้งานถึงระดับ แสงที่ต่ำโดยจะทำให้รอยต่อ เบส-คอลเลคเตอร์ แยกออกจากการไบอัสย้อนกลับ เช่น V_{CEO} น้อยกว่า ไบอัสข้างหน้า ของ silicon diode ซึ่งจะทำให้ Light-current ถูก detect ในช่วง นาโนเมตร

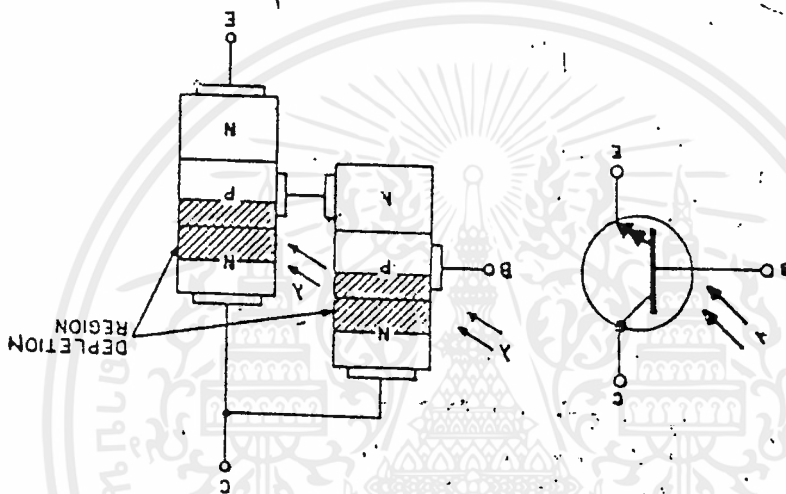


รูปที่ 2.4 USE OF PHOTO TRANSISTOR AT VERY LOW LIGHT LEVELS

วงจรนี้จะ turn on เมื่อให้แสงแก่ Q1 drop ต่ำกว่า 0.5 Foot-candle เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับญาติเห็นาไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. Photo Darlington

จะทำงานเหมือน photo transistor ยกเว้นมันให้ Current gain สูงกว่า



รูปที่ 2.5 SYMBOL AND CONSTRUCTION OF PHOTO DARLINGTON

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อดีและปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยแสง

การสื่อสารผ่านเส้นใยแสงมีข้อดีว่าการสื่อสารที่ใช้สัญญาณพาหะที่เป็นคลื่นไฟฟ้าอยู่หลาย

ประการคือ

ก bandwidth กว้างกว่ามาก

ข ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา

ค ไม่มีการรบกวน จากการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า

ง ไม่เป็นสนิม

จ วัสดุที่ใช้ทำคือสารที่มีอยู่ในทรายคือ SiO_2 หาได้ง่าย สามารถสร้างในราคาถูกลง

การสื่อสารผ่านเส้นใยแสงมีข้อเสียคือ

ก ยาก ในการเชื่อมต่อ เพราะต้องการความเที่ยงตรงสูง

ข ยากต่อการ coupling และ dividing สัญญาณ

ค ใช้ส่งกำลังงานไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงระบบไม่ได้แต่ปัญหาเหล่านี้ดูไม่สำคัญเมื่อเทียบกับข้อดี

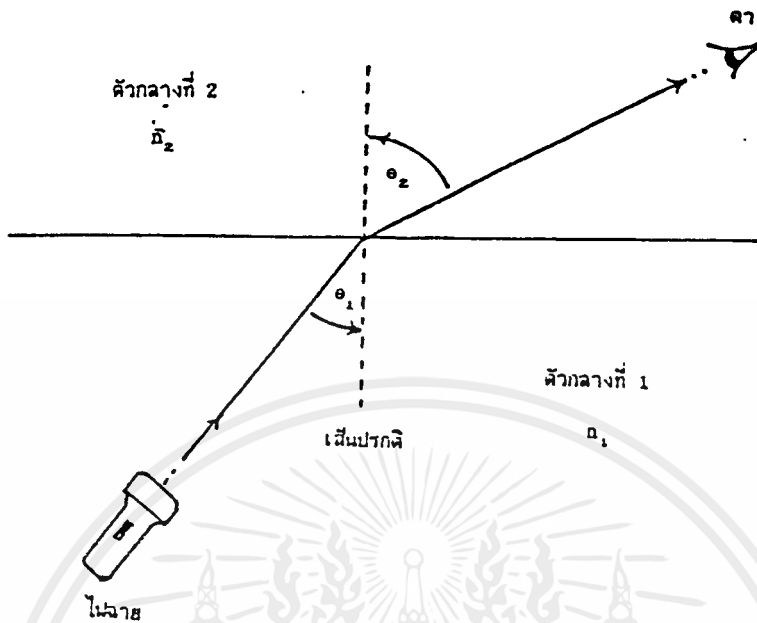
การเคลื่อนที่ของแสงในเส้นใยแสง

เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลาง 2 ชนิดที่มีดัชนีการหักเหแสง(light refractive index)

ที่ต่างกัน จะมีการหักเหเกิดขึ้นตาม Snell's law คือ

$$\sin\theta_1/\sin\theta_2 = n_2/n_1$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์สำหรับใช้ในการเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.6 การหักเหของแสง

เมื่อ n_1, n_2 คือดัชนีการหักเหของแสงของตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

θ_1, θ_2 คือค่ามุมของแสงที่ทำกับเส้นปกติ (normal line) บนผิว

รอยต่อของตัวกลางทั้งสอง ดังรูปที่ 2.6

ดังนั้น เมื่อมีการฉายแสงสู่แท่งแก้วตันที่วางอยู่ในอากาศด้วยมุมตกกระทบต่างๆ ดังในรูป 2.7

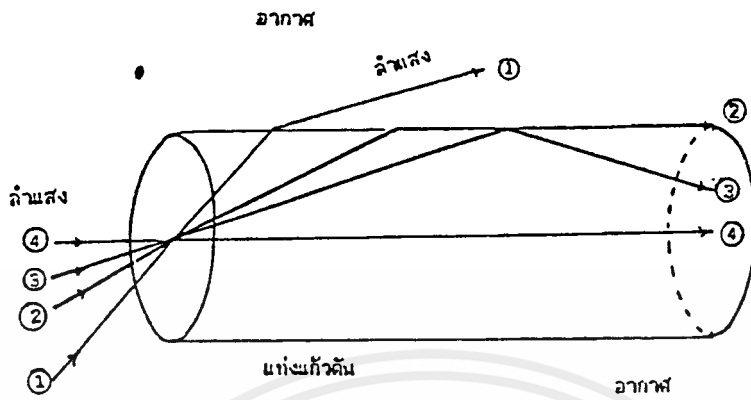
ลำแสงที่ 1 มุมตกกระทบมีขนาดเล็ก จึงหักเหผ่านแท่งแก้วไป

ลำแสงที่ 2 มุมตกกระทบมีขนาดที่เรียกว่ามุมวิกฤต จะทำให้แสงหักเหไปขนานกับผนังแท่งแก้ว

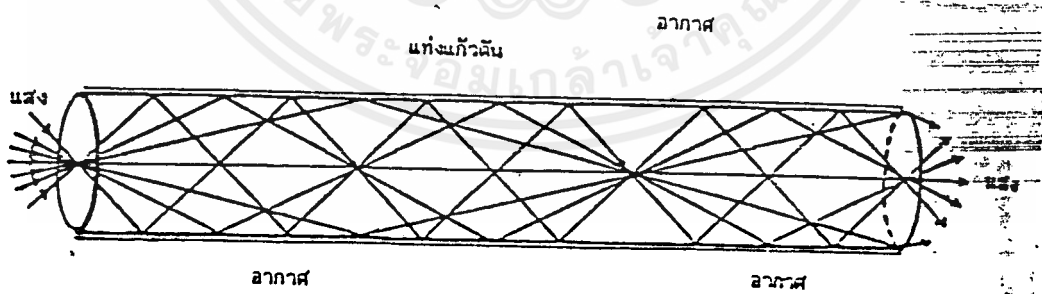
ลำแสงที่ 3 มุมตกกระทบมีขนาดโตกว่ามุมวิกฤต ลำแสงจะสะท้อนกลับไปในแท่งแก้ว และจะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำแสงที่ 4 มุมตกกระทบไม่มี แสงจะเดินทางไปตามแนวกลางของแท่งแก้ว



รูปที่ 2.7 การหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วตัน



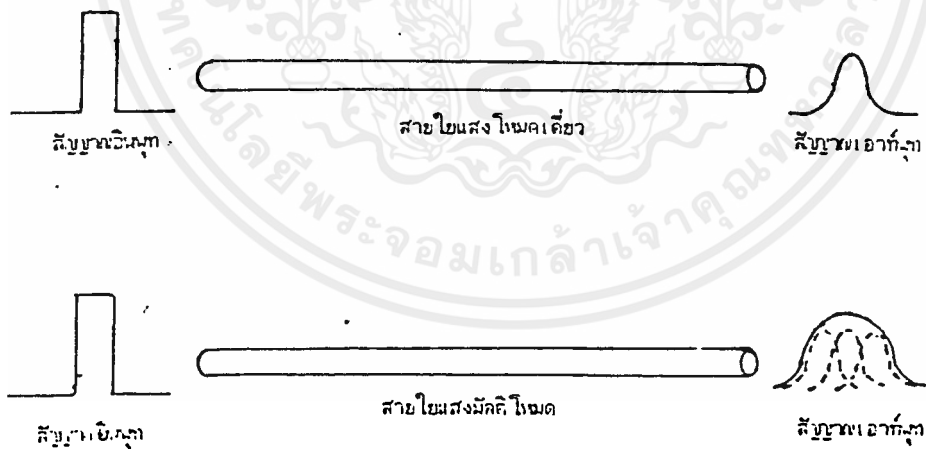
รูปที่ 2.8 แสดงการเคลื่อนที่ของแสงในเส้นใยแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแตกกระจายของรูปสัญญาณจากสายใยแสง

เนื่องจากการสะท้อนของแสงในสาย เส้นใยแสงมีมุมต่างกัน ทำให้เวลาในการเดินทางไปสู่ปลาย อีกด้านไม่เท่ากันทำให้เกิดความเพี้ยนเรียกว่า การแตกกระจาย (dispersion) ของสัญญาณซึ่งแบ่งได้ เป็น

- สายใยแสงโหมดเดียว (single mode fiber) จะมีลำแสงอยู่เพียงแนวเดียว
- สายใยแสงมัลติโหมด (multi mode fiber) จะมีลำแสงเกิดหลายแนว ดังรูป 2.9



รูปที่ 2.9 การแตกกระจายของสัญญาณในสายใยแสง

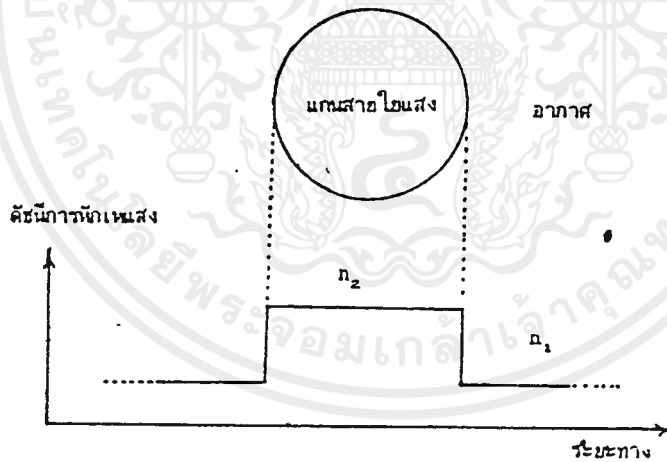
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้อยู่ให้ให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแบ่งชนิดสายตามลักษณะดัชนีการหักเหแสงของแกน

นอกจากการแบ่ง ชนิดตามลักษณะการแตกกระจายแล้ว Optic fiber ยังสามารถแบ่งชนิดตามลักษณะดัชนีของการหักเหแสงของแกน ดังนี้

-ชนิดดัชนีชั้นบันได (step index fiber)

จะเกิดดัชนีแบบนี้กับ multi mod fiber มีการกระจายของแสงที่ output มาก



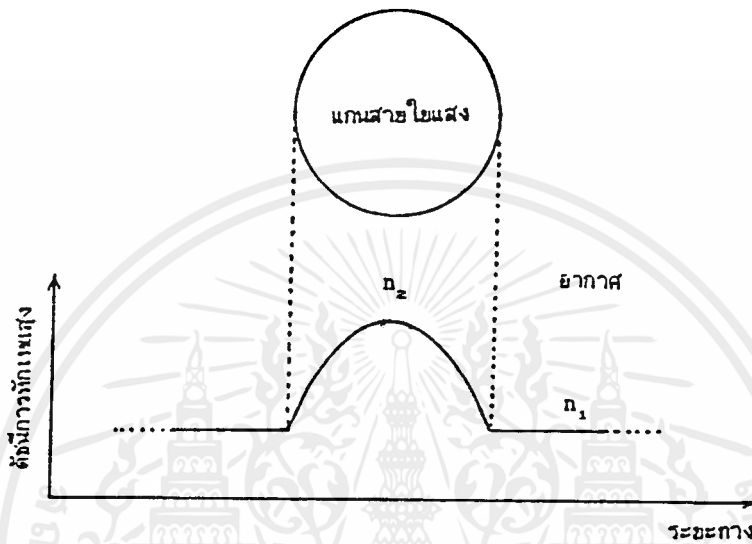
รูปที่ 2.10 ดัชนีการหักเหแสงของสายใยแสงชนิดดัชนีชั้นบันได

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-ชนิดดัชนีรูปมน (graded-index fiber)

เป็นสายใยแสง multi mode ที่มีการสร้างให้มีดัชนีการหักเหแสงมีค่าค่อยๆ เปลี่ยนไปดังแสดง

ในรูปที่ 2.11

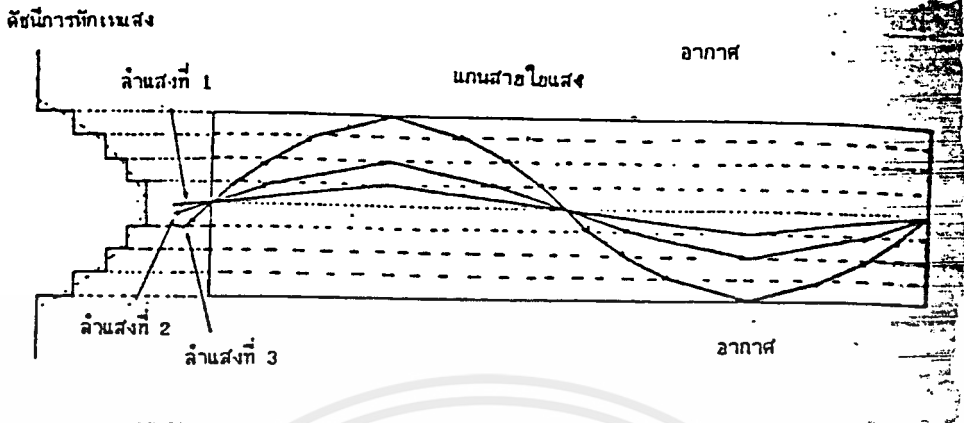


รูปที่ 2.11 ดัชนีการหักเหแสงของสายใยแสงชนิดดัชนีรูปมน

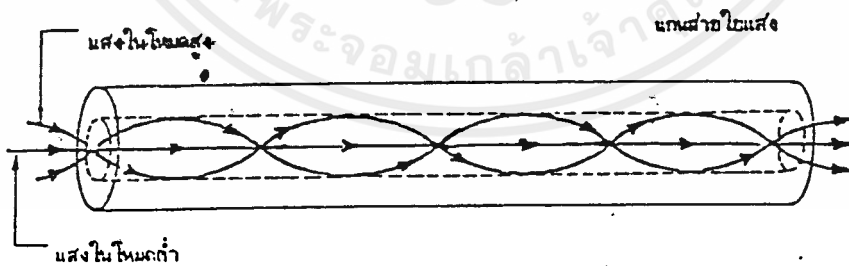
โครงสร้างของ เส้นใยแสงชนิดดัชนีรูปมน จะมีตัวกลางแบบหลายชั้น แต่ละชั้นมีความหนาแน่นที่ต่างกัน จากรูปที่ 2.12 แสดงดัชนีการหักเหแสงรูปมน โดยที่ชั้นในสุดมีความหนาแน่นสูงสุด แสงจะเดินทางได้ช้าสุดแต่มีระยะเดินทางของแสงสั้นสุดคือ ลำแสงที่ 1 ชั้นกลางมีความหนาแน่นรองลงมาแสงจะเดินทางได้เร็วกว่าชั้นในแต่ระยะทางไกลออกไปอีกคือ ลำแสงที่ 2 ส่วนตัวกลางชั้นนอกสุดมีความหนาแน่นน้อยสุด แสงจะเดินทางได้เร็วสุด แต่ระยะทางไกลกว่าชั้นอื่นๆคือลำแสงที่ 3 เพราะฉะนั้นแสงที่ผ่านสายใยแก้วชนิดดัชนีมน จึงเดินทางมาถึงปลายในเวลาเท่ากันได้ ค่าการแตกกระจายของสัญญาณ

จึงน้อย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.12 การประมาณดัชนีการหักเหแสงรูปมณฑวยด้วยดัชนีรูปขั้นบันไดเพื่ออธิบายการเดินทางของแสงภายในสายใยแสงชนิดดัชนีรูปมณฑวย



รูปที่ 2.13 การเดินทางของแสงภายในสายใยแสงดัชนีรูปมณฑวย เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตเห็นได้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบนวิทซ์ของสายใยแสง

แบนวิทซ์ของสายส่งนั้นเป็นตัวกำหนดปริมาณ หรืออัตราการส่งข้อมูลผ่านสายส่งสัญญาณนั้น ยิ่งมีแบนวิทซ์กว้างก็ยิ่งเป็นการเพิ่มค่าอัตราการส่งข้อมูล เท่านั้น

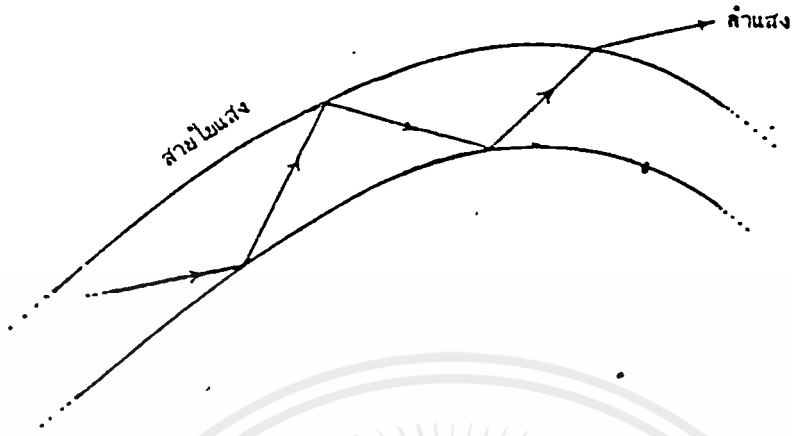
สำหรับสายใยแสง ตัวกำหนดแบนวิทซ์คือ ค่าการแตกกระจายของสัญญาณในสายใยแสงนั้น ถ้าค่าการแตกกระจายของสัญญาณในสายใยแสงนั้นมาก ความชัดเจนในการรับสัญญาณที่ความถี่สูงจะมีน้อย นั่นคือแบนวิทซ์ในสายใยแสงนั้นจะแคบลง

การสูญเสียของสัญญาณในสายใยแสง

สาเหตุของการสูญเสียลดทอนสัญญาณในสายใยแสงมี 4 อย่างหลักๆ คือ

- ก ความสูญเสียเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการกระจัดกระจายของคลื่น (scattering loss) เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของเนื้อสาร เพราะมีสิ่งเจือปนอื่น เช่น อนุภาคของน้ำ
- ข ความสูญเสียเพราะถูกซึมซับพลังงาน (absorbption loss) เนื่องจากเนื้อสารซับเอาพลังงานเอาไว้ โดยแปรรูปพลังงานแสงไปเป็นรูปอื่นเช่น ความร้อน
- ค ความสูญเสียที่จุดต่ออุปกรณ์ (connection loss) เกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถติดตั้งเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพอย่างอุดมคติได้
- ง ความสูญเสียจากการโค้งงอของสายใยแสง (bending loss) เมื่อเกิดการโค้งงอของสายใยแสง จะทำให้ค่ามุมตกกระทบที่ผนังของสาย เปลี่ยนไป และถ้าโค้งมากแสงบางส่วนจะเกิดการหัก

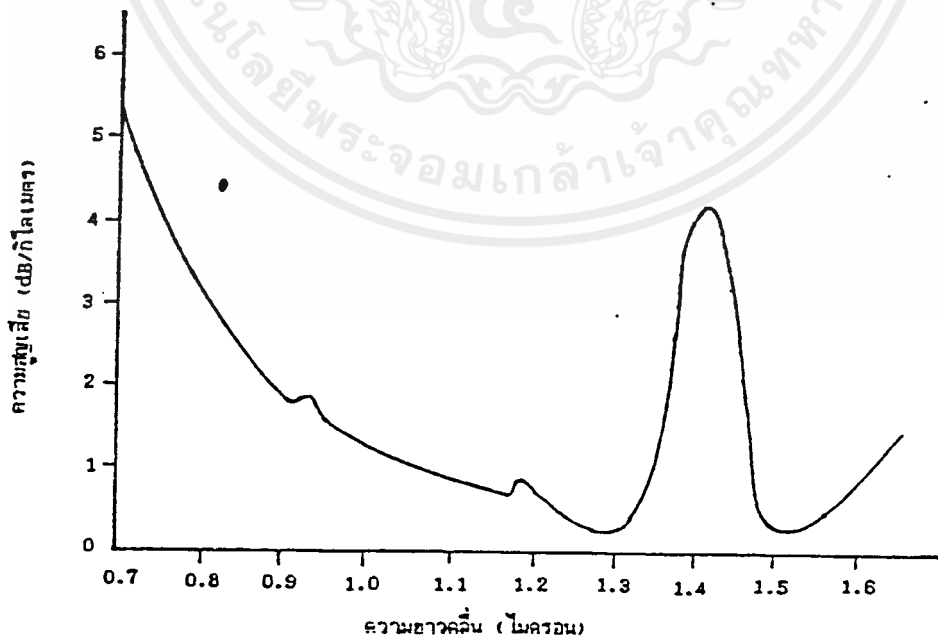
เหออกรนอกสายใยแสงตั้งรูป 2.14 จึงเกิดการสูญเสียได้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.14 การสูญเสียจากการโค้งงอของสายใยแสง

ปัจจุบันสายใยแสงที่ผลิตได้ มีการสูญเสียจากสองสาเหตุแรกน้อยมากดังแสดงในรูปที่ 2.15

จะสังเกตเห็นว่า ที่ความยาวคลื่น 1.3 และ 1.5 ไมครอน มีการสูญเสียน้อยมาก

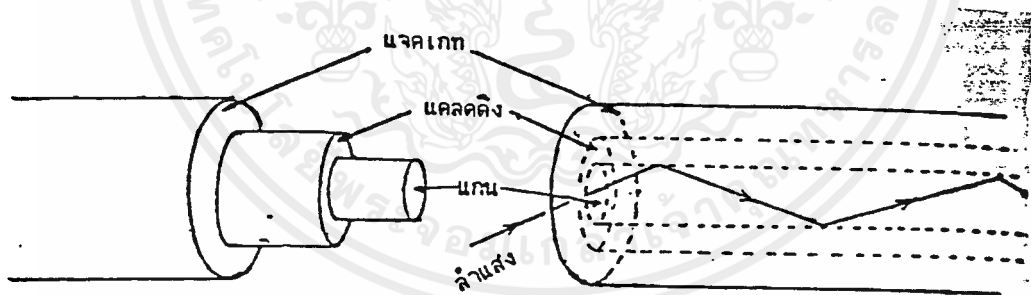


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในการศึกษาเท่านั้น การนำเอกสารนี้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงสร้างของสายใยแสง

โครงสร้างของสายใยแสงแสดงดังรูปที่ 2.16 ซึ่งประกอบด้วย

- แกน (core) เป็นตัวนำแสง
- แคลดดิ้ง (cladding) เป็นตัวรักษาคุณสมบัติการเดินทางของแสงภายในแกนสาย และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแกน
- แจคเกต (jacket) ป้องกันความเสียหายที่จะเกิด เป็นชั้นนอกสุด



รูปที่ 2.16 โครงสร้างของสายใยแสงโดยทั่วไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 22 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

RS-232C

เนื่องจาก ต้องการสื่อสาร ข้อมูลผ่านทาง เครือข่ายโทรศัพท์ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี การกำหนดมาตรฐาน ที่เรียกว่า RS-232-C ขึ้น เพื่อใช้เป็น มาตรฐาน แต่ อุปกรณ์ที่ถูกผลิต จากบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา Bell system Operating telephone companies เป็นบริษัทแรก ที่เป็นผู้ผลิต และติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูล และเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอินเทอร์เฟซ อุปกรณ์ดิจิทัล กับเครือข่าย โทรศัพท์รายใหญ่ ๆ

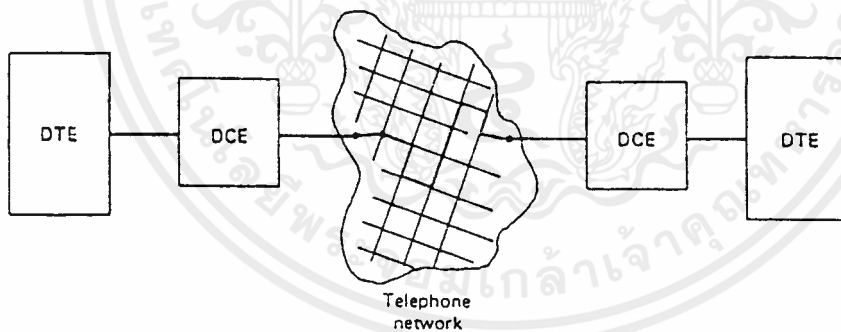
มาตรฐาน RS-232-C ที่ถูกตีพิมพ์โดย EIA ได้กล่าวถึง การสื่อสารข้อมูล ระหว่าง DATA TERMINAL EQUIPMENT (DTE) และ DATA COMMUNICATION EQUIPMENT (DCE) แต่ ในปัจจุบัน ตัวย่อ DCE จะแทน DATA CIRCUIT TERMINATING EQUIPMENT คำจำกัดความ ของ DCE และ DTE ซึ่งจะแสดงไว้ข้างล่าง ได้ตัดมาจาก คำแปลศัพท์ (glossary) ในหนังสือ "Technical Aspect of Data communication" ซึ่งเขียนโดย John Mcnamara (Digital Press, 1977) ดังนี้

DCE:

อุปกรณ์ที่มี function การทำงานต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อ ยังคงดำรงต่อไป และยุติการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังใช้ เปลี่ยน ลักษณะของสัญญาณ และสร้างรหัส สัญญาณต่าง ๆ ที่ จำเป็นต้องใช้ใน การสื่อสารข้อมูลระหว่าง (data terminal equipment) และ data circuit โดย DCE อาจเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของ คอมพิวเตอร์ หรือไม่ก็ได้

DTE:

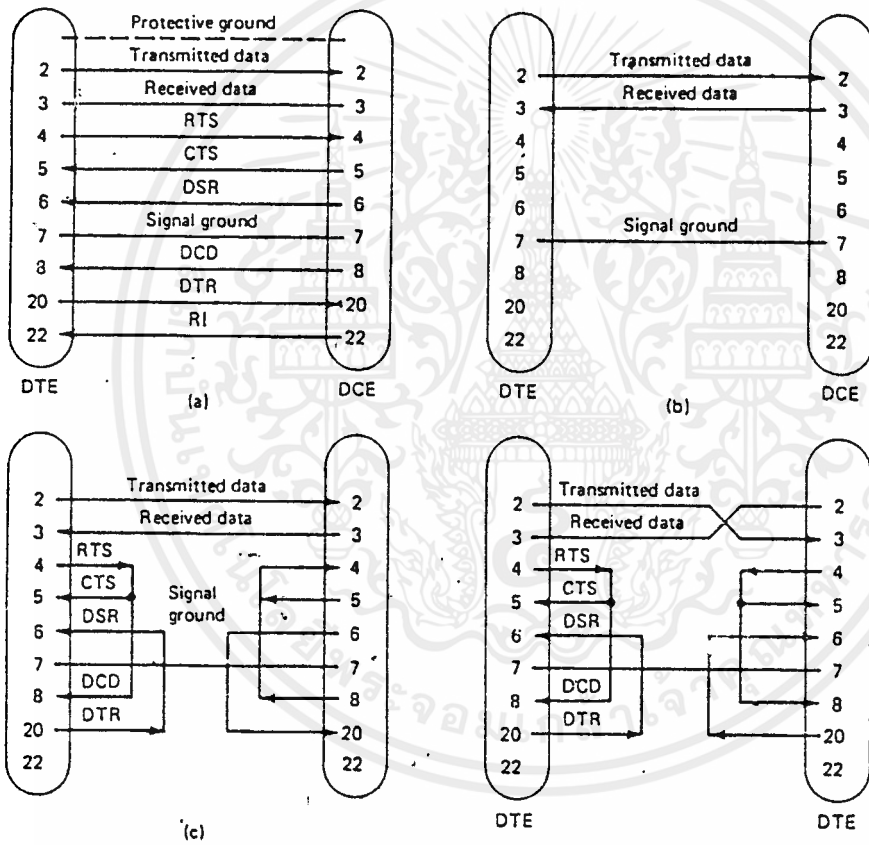
1. เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วย ตัวส่งข้อมูล (Data Source) หรือตัวรับข้อมูล (DataLink) หรือเป็นทั้ง ตัวรับข้อมูล หรือ ตัวส่งข้อมูล ก็ได้
2. เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย function unit ต่อไปนี้ control logic,buffer store และ อุปกรณ์อื่นๆ หรือ เอาท์พุท จำนวนหนึ่งตัว หรือมากกว่าก็ได้ หรือรวมเครื่อง computer ไปด้วยก็ได้ DTE อาจจะรวมส่วน error control,Synchronization และ ความสามารถในการบ่ง หรือระบุว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ตัวใด (station incenfication capability) เข้าไปด้วยก็ได้



รูปที่ 3.1 แสดงลักษณะของ DCE และ DTE ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในความเป็นจริงแล้ว DTE มักจะแทน แหล่งกำเนิดข้อมูล แหล่งแรก และ หรืออุปกรณ์ที่เป็น แหล่งรับข้อมูล แหล่งสุดท้าย เช่น เครื่องพิมพ์ (เป็น อุปกรณ์ที่ รับข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว) จะ เป็น DTE เพราะ เป็น อุปกรณ์ที่ รับข้อมูลเป็นตัวสุดท้าย หรือ crt/Keyboard เป็นทั้ง ตัวรับ ข้อมูล และ ตัวกำเนิดข้อมูล ส่วน DCE เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ การสื่อสารข้อมูล ระหว่างแหล่งกำเนิดกับตัวรับข้อมูลที่ปลายทาง ทำให้สะดวกขึ้น



รูปที่ 3.2 ลักษณะ ของการส่งและรับข้อมูลของ DCE และ DTE

จากรูปถ้า DTE 2 ตัว ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ข้อมูลจะถูกส่งออกจาก Line A และ รับ
ทาง Line B เมื่อเราต่อ Line A เข้าด้วยกันและต่อ Line B เข้าด้วยกัน ข้อมูลใน Line
B จะด้านกันเอง ส่วนใน Line A ไม่มีข้อมูลที่จะรับปัญหาที่แก้ไขได้ โดยใช้ null modem
เข้าช่วย null modem จะช่วย ทำการไขว้ Line A กับ Line B ดังนั้น DTE 1 สามารถ
รับข้อมูลที่ส่งจาก DTE 2 ได้และ DTE 2 ก็สามารถรับข้อมูลจาก DTE 2 ได้เช่นกัน

ต่อไปนี้จะอธิบายนิยาม และ คำศัพท์บางตัวที่จำเป็นต้องทราบ ก่อนที่จะอ่าน ข้อกำหนด
ต่าง ๆ ในมาตรฐาน RS-232-C ที่ถูกกำหนดโดย EIA ในหัวข้อถัดไป RS-232-C inter
face circuit

INTERFACE POINT:

ขอบเขตของการเชื่อมต่อสัญญาณ ที่ใช้ในการอินเทอร์เฟส จะถูกส่งผ่านไปมา ระหว่าง
อุปกรณ์ ในลักษณะสัญญาณไฟฟ้า

INTERFACE CIRCUIT:

เซอร์กิตระหว่าง DTE และ DCE ที่เราใช้ในการ ควบคุมและ เปลี่ยนข้อมูล และเป็น
สัญญาณฐานเวลา เซอร์กิต signal ground จะเป็นจุดอ้างอิงของสัญญาณเหล่านี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวรับ (DRIVER) : ตัวส่งข้อมูลแบบไบนารี (BINARY)

ตัวรับ (TERMINATOR) : ตัวรับข้อมูลที่ส่งมาแบบไบนารี

MARK : เทียบ เท่าลอจิก 1 (แทนแบบลอจิกบวก)

SPACE : เทียบ เท่าลอจิก 0

SIMPLEX CHANNEL :

ช่องทางการสื่อสารข้อมูล สามารถส่งข้อมูลไปได้ ในทิศทางเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสวนทาง ไม่ว่าจะ เป็นเวลาเท่าใด ก็ตาม (ส่ง สวนทาง เดิมไม่ได้และส่งพร้อมกันไม่ได้) เช่น การส่งข้อมูลจาก COMPUTER ไปยังจอภาพ ส่งได้ เฉพาะจากคอมพิวเตอร์ไปจอภาพ จอภาพไม่สามารถส่งข้อมูลมาให้คอมพิวเตอร์ได้

HALF-DUPLEX CHANNEL :

ช่องทาง การสื่อสารข้อมูล ที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง 2 ทิศทางแต่ส่ง พร้อมกันไม่ได้ ในการส่งข้อมูล อัตราการส่งข้อมูล จะอยู่ในช่วง(range) เดียวกันไม่ว่าจะ ส่งข้อมูล ในทิศทางใดก็ตาม

FULL-DUPLEX CHANNEL:

ช่องทาง การสื่อสารข้อมูล ที่สามารถส่งข้อมูลได้ใน 2 ทิศทาง เพราะช่องทาง การสื่อสาร ได้มีการ เชื่อมต่อไว้มากกว่า 1 ช่องทางในการส่งทั้ง 2 ทิศทางนั้น อัตราการส่งข้อมูล จะอยู่ใน ช่วง (range) เดียวกัน

SYNCHRONOUSE DATA TRANSMISSION CHANNEL:

ข้อมูลแต่ละคำ(word) จะถูกส่งออกไปอย่าง ไม่มีกำหนด เวลาอย่างแน่นอน รวมทั้งระยะห่างระหว่างคำด้วย

DATA SET:

ในการรับการส่งข้อมูลอุปกรณ์ขึ้นนี้จะ Modulate ข้อมูลที่ได้รับมาแล้วส่งออกไปทาง เครือข่าย โทรศัพท์ ในการรับ ข้อมูลอุปกรณ์ ขึ้นนี้จะ demodulate สัญญาณที่ได้รับเข้ามา เมื่อถึงข้อมูล ออกจาก สัญญาณนั้น ๆ แล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์ปลายทาง

หมายเหตุ ลอจิกบวก (positive logic) หมายถึง วิธีการเปรียบเทียบระดับแรงดัน ถ้าระดับแรงดัน หนึ่งมีค่าเป็นบวก มากกว่า ระดับแรงดัน อีกระดับหนึ่ง ระดับแรงดัน ที่มีค่ามากกว่าจะเป็นลอจิก "สูง" ดังนี้

$$1 = +v$$

$$0 = -v, \text{ กราวนด์}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 28 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คุณสมบัติของสัญญาณไฟฟ้า:

เราจะอธิบาย คุณสมบัติของสัญญาณไฟฟ้าของ RS-232-C ในหัวข้อนี้ โดยใช้รูปประกอบ

1. สัญญาณที่ขาทุกขาที่ connector ของ RS-232-C จะเป็นสภาวะ (status)

ใดสภาวะหนึ่งในแต่ละคู่ต่อไปนี้

MARK/SPACE

ON/OFF

LOGIC 0 / LOGIC 1

ลอจิกลบ (negative logic) คือวิธี การเปรียบเทียบ ระดับแรงดัน แบบหนึ่งถ้าระดับแรงดัน หนึ่ง มีค่าเป็นลบ มากกว่าอีก ระดับแรงดันหนึ่ง แรงดันระดับ ที่มีค่าเป็นลบมากกว่าจะเป็นลอจิก "สูง" ดังนี้ 1 = -v, กราวินต์ หรือ off ส่วน 0 = +v หรือ ON โดยแรงดันของระดับสัญญาณต่าง ๆ จะถูกวัดเทียบกับ เซอร์กิต Signal ground จะกล่าวถึงภายหลัง นอกจากนี้ช่วง ของ ระดับแรงดันระหว่าง -3 ถึง +3 v จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงลอจิก ดังนั้นจึงไม่มี การระบุสถานะของสัญญาณ ในช่วงนี้

2. ในการแทนลอจิก 1 หรือสถานะ MARK ตัวรับสัญญาณ (driver) ต้องจ่าย แรงดัน ระหว่าง -5 ถึง -15 v ส่วนในการแทน ลอจิก 0 หรือ SPACE ตัวรับ สัญญาณต้องจ่ายแรงดัน ระหว่าง +5 ถึง +15 v จากข้อ 1 และข้อ 2 แสดงว่า RS-232-C ยอมให้มี Noise Margin

ได้ไม่เกิน 2 v ตัวกำเนิดสัญญาณต้องการส่งลอจิก 0 line driver จะต้องจ่ายแรงดันระหว่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใดเห็นประโยชน์ในการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

+5 ถึง +15v ส่วน line driver หรือ ตัวรับสัญญาณปลายทางจะถือว่า แรงดันที่อยู่ ภายในช่วง +3 ถึง +15 v แทนลอจิก 0 จาก การเปรียบเทียบระดับ สัญญาณของ ตัวส่ง และ ตัวรับจะเห็น ว่า RS-232 ยอมให้มีการ drop ของสัญญาณในช่วง 2 v เกิดขึ้นได้ สำหรับในด้านการส่งลอจิก 1 ก็เช่นเดียวกัน

สาเหตุที่ไม่ใช้ การแทนลอจิกแบบ TTL ก็เพราะ สถานะลอจิกแบบ TTL ถูกรบกวนจาก สัญญาณรบกวนต่าง ๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ ระยะทางที่สามารถ ทำการสื่อสารข้อมูล อีกด้วย สำหรับสาเหตุที่ต้องใช้แรงดัน ในช่วง -15v ถึง -3v และ +3v ถึง +15v ก็เพราะใน ขณะที่กำลังพัฒนา RS-232-C ขึ้นนั้น ในวงจร คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยทั่ว ๆ ไปมีการใช้ ระดับแรงดันเหล่านี้ อยู่ อนึ่งทรานซิสเตอร์ ที่มีขายกันทั่วไป สามารถทำงานที่ ความถี่สูงได้ สูงถึง 20,000 บิตต่อวินาที (bps) ยิ่งกว่านั้นสถานะ MARK และสถานะ space ยังถูกแทนด้วยการไหลของกระแส ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน และ ความแตกต่าง ของแรงดันที่สถานะ MARK และ SPACE มีค่าสูงถึง 6 โวลต์ เป็นอย่างน้อย ข้อดีต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ช่วยให้ การส่งข้อมูล ที่เสถียรภาพดี

คุณสมบัติทางกลของการอินเทอร์เฟซ:

ข้อสังเกต มาตรฐาน RS-232-C ไม่ได้กล่าวถึง plug ตัวผู้ หรือ plug ตัวเมีย (socket) ของ คอนเนคเตอร์ เลยว่ามีรูปร่าง ลักษณะอย่างไร ในปัจจุบันนี้ใช้คอนเนคเตอร์ แบบ PB+25 (บางทีเรียกแบบ D-TYPE 25 PIN CONNECTER) ในการอินเทอร์เฟซตามมาตรฐาน RS-232-C คอนเนคเตอร์ แบบนี้เทียบเท่าแบบ ISO 2113 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประกาศใช้โดย

International Organization for standard (ISO) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของคอนเนคเตอร์นี้หาได้จาก ISO Draft International Standard 2110, "DATA

Communication : 25-pin DTE/DCE Interface Connector and Pin Assignment"

(Revision of ISO 2110-1972) February 1979



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การส่งข้อมูล (DATA TRANSMISSION)

การจำแนกวิธีการส่งตามลักษณะการจัดข้อมูล นอกจากการจำแนกวิธีการส่งข้อมูลแล้วยังสามารถจำแนกออกตาม ลักษณะการจัดข้อมูลได้อีก ซึ่ง การส่งตามลักษณะ การจัดนั้น เราแบ่งออก เป็น 2 วิธี

1. การส่งแบบขนาน (Parallel Transmission)

2. การส่งแบบอนุกรม (Serial Transmission)

ในที่นี้จะพูดถึง การส่งแบบอนุกรม เท่านั้น ถ้าผู้อ่านอยากศึกษา วิธีการส่งแบบขนานสามารถหาอ่านจากหนังสือ การสื่อสารข้อมูลได้จำแนกออก

การส่งแบบอนุกรม

วิธีการที่ได้ ได้รับความนิยมแพร่หลายที่สุด สำหรับการส่งข่าวสาร คือ การส่ง แบบอนุกรม ใน การส่งแบบอนุกรม นั้นบิตทั้งหมด ของตัวอักษรหนึ่งตัว จะถูกนำมา ส่งทีละบิต ต่อกันไปเรื่อย ๆ ตามแชนแนล ซึ่งมีอยู่เพียงแชนแนลเดียว ดังแสดงในรูป ทาง ด้านรับ เมื่อรับข้อมูลมาแล้ว ก็นำมาจัด เป็น ตัวอักษรขึ้นใหม่ ให้ตรงกับชุดของตัวอักษรที่ทาง ด้านส่งมา ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ จะต้อง ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่าง ด้านรับ และ ด้านส่ง 2 ชนิด คือ (1) ความสัมพันธ์ทาง บิต (BIT Synchronization) และ (2) ความสัมพันธ์ของตัวอักษร (Character Synchronization)

ในระบบการสื่อสารข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ส่งออกไป จะไปอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า (เป็นสัญญาณ ANALOG) ริงผ่านไปตาม สายส่ง ซึ่งมักจะเกิดปัญหา เรื่อง เกิด ความผิดพลาด ของสัญญาณ ขึ้นมา ซึ่งปัจจัยอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุ ก็คือ ระยะทางที่ส่งผ่านข้อมูลถ้าระยะทางยิ่งไกล ความผิดพลาดของข้อมูล ก็ จะ เพิ่มขึ้น เป็นเงาตามตัว เช่นกัน

เทคนิคการ Modulate แบบ Digital

การ Modulate แบบ Digital ซึ่งมีเพียง 2 ระดับเท่านั้นคือ 0 กับ 1 โดยทั่วไป

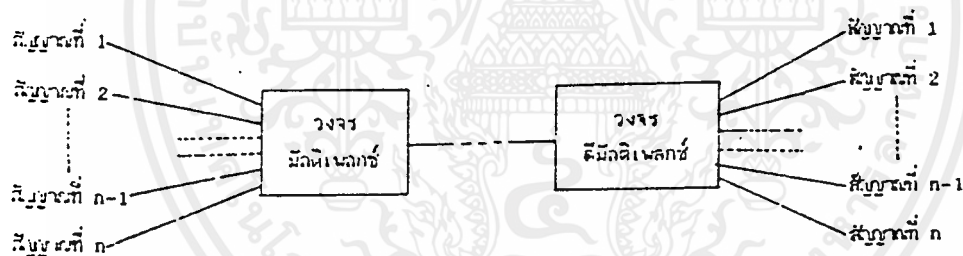
เทคนิคที่ใช้มีอยู่หลายแบบคือ

1. Frequency Shift Keying : FSK
2. Phass Shift Keying : PSK
3. Amplitude Shift Keying : ASK

บทที่ 4

การมัลติเพลกซ์

การมัลติเพลกซ์ (multiplex) เป็นการรวมสัญญาณข้อมูล จากแหล่งกำเนิดสัญญาณหลายๆ แหล่ง เพื่อที่จะส่งไปในช่องสัญญาณหรือ transmission link เดียวกัน และทางด้านรับสามารถ ที่จะแยก สัญญาณที่ส่งมาเหล่านั้น ออกเป็นอิสระจากกันได้ดังเดิม และการแยกสัญญาณ ที่ส่งมาเหล่านั้นออกจากกัน ให้กลับคืนดัง เดิมนั้น เรียกว่า การดีมัลติเพลกซ์ (demultiplex)



รูปที่ 4.1 รูปประกอบการอธิบาย เรื่องการมัลติเพลกซ์

การมัลติเพลกซ์ (multiplex) พื้นฐานที่สำคัญแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การมัลติเพลกซ์ โดยการแบ่งเวลาหรือ TDM (time division multiplex) และการมัลติเพลกซ์โดยการแบ่งความถี่ หรือ FDM (frequency division multiplex) ในที่นี้จะขอกล่าว เฉพาะการมัลติเพลกซ์แบบ แบ่งเวลา ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา(time division multiplex)

การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา หรือ TDM คือระบบการใช้ช่องสัญญาณช่องเดียว สำหรับการส่งสัญญาณข้อมูล จากเครื่องส่งสัญญาณย่อยหลายๆ เครื่อง ไปยังเครื่องรับสัญญาณเครื่อง โดยอาศัยการแบ่งเวลา (time sharing) ในการใช้ช่องสัญญาณนั้นให้เครื่องส่ง-รับสัญญาณย่อยๆ แต่ละคู่เป็นลำดับวนกันไป

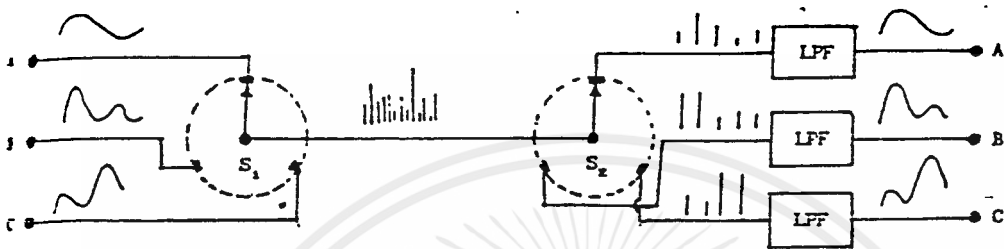
ในการส่งสัญญาณดิจิทัลหรือแบบดิสครีตนั้น สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องส่งกับเครื่องรับทั้งหลายไม่จำเป็นต้องทำการส่งไป โดยต่อเนื่องกันเหมือนสัญญาณอนาลอก เราสามารถที่จะส่งสัญญาณในเวลาที่ย่างกันเป็นช่วงๆ โดยการจัดช่วงเวลาให้เหมาะสมแล้วเราก็จะสามารถที่จะ multiplex--สัญญาณทั้งหลายรวมเข้าช่องสัญญาณเดียวกันได้โดยไม่รบกวนกันเลย

เราสามารถที่จะ multiplex สัญญาณอนาลอกผ่านช่องสัญญาณได้เช่นกัน ตามรูปที่ 4-2 มีการนำสวิทช์หมุน 2 ชุดมาต่อประกอบกันเป็นวงจร TDM สวิทช์หมุนนี้จะช่วยจัดการให้มีการส่งสัญญาณระหว่างเครื่องส่งกับเครื่องรับ 3 ชุดคือ A-A' B-B' และ C-C' ได้โดยใช้สายส่งสัญญาณเพียงสายเดียว

โดยอาศัยทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง เราสามารถที่จะควบคุมสวิทช์ทั้งสองในรูป 4-2 ให้หมุนสัมพันธ์ไปพร้อมๆกัน โดยอัตราการหมุนที่มีจำนวนรอบต่อวินาทีมากกว่า 2 เท่าของความถี่สูงสุดของสัญญาณที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาณอินพุตทั้ง 3 สวิทช์ s_1 จะทำหน้าที่สุ่มตัวอย่างของสัญญาณทั้ง 3 ส่งออกมายังสายส่งสัญญาณอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่สวิทช์ s_2 จะทำหน้าที่แยกสัญญาณทั้งหมดที่ส่งมาทั้งหมดจ่ายออกไปตามเอาต์พุตที่เหมาะสม ซึ่งจะต้อง synchronouse อย่างสอดคล้องกับสัญญาณอินพุตที่เข้ามาจากด้านสวิทช์ s_1 ส่วน LPF ด้านเอาต์พุตจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิสครีตที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างสัญญาณ

กลับให้เป็นสัญญาณอนาลอกอย่างเดิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 35 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4-2 TDM

ในวงจรตามรูปที่ 9-2 สวิตช์ s_1 ทางด้านซ้ายมือทำหน้าที่เป็น multiplexer ขณะที่สวิตช์ s_1 ทางด้านซ้ายมือทำหน้าที่เป็น demultiplexer

บทที่ 5

การออกแบบวงจร

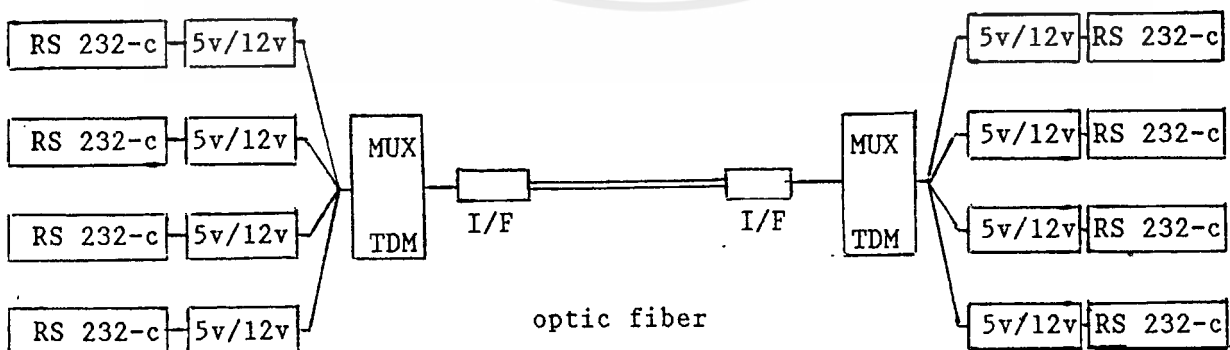
จุดประสงค์

เพื่อที่จะส่งสัญญาณข้อมูลดิจิทัลจากพอร์ตอนุกรม RS 232-C ของคอมพิวเตอร์ ผ่านวงจรสื่อสารข้อมูลนี้ โดยให้สามารถส่งและรับข้อมูลพร้อมกันที่ละ 4 channel แบบ Full duplex

ส่วนประกอบของวงจร

สามารถแสดงเป็น Block Diagram ได้ดังรูป 5-1 โดยมีส่วนประกอบของวงจรเป็นส่วนแยกได้ดังนี้

1. วงจร Interface card สำหรับ optic fiber
2. สายใยแสง (Optical fiber cable)
3. terminal ของ user ทั้งสองด้าน ต้นทางและปลายทาง ใช้คอมพิวเตอร์ pc ทั่วไป
4. วงจร interface ระหว่าง input/output multiplexer กับ port RS 232-C
5. วงจร multiplexer แบบ TDM



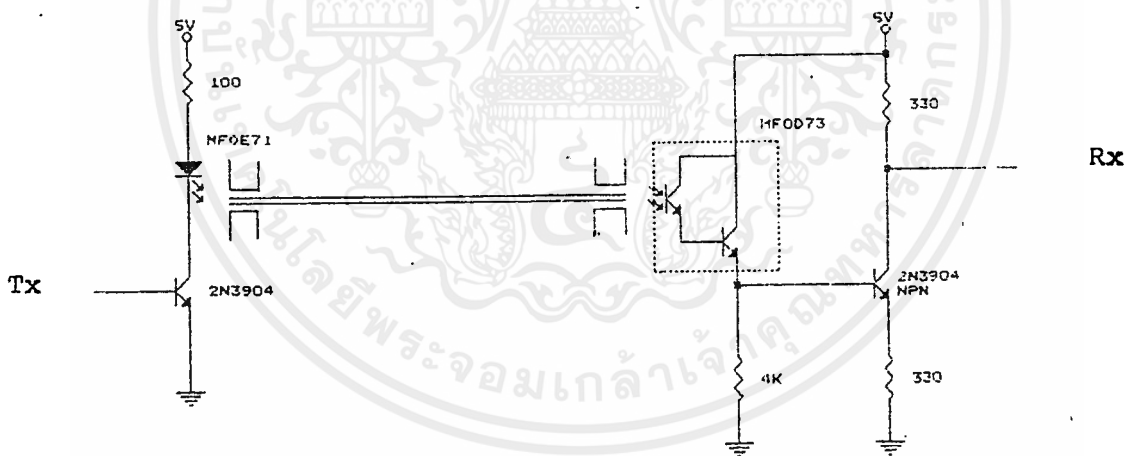
เอกสารนี้เป็นรูปที่ 5-1 แสดง block diagram ทั้งหมดของวงจรสื่อสารข้อมูลผ่านเส้นใยแสงนี้ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Interface card สำหรับ optical fiber

ในด้านส่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลจาก output ของ multiplexer ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณในรูปแสง แล้วส่งเข้าสาย optical fiber ไปยังปลายทางด้านรับ

ในด้านรับทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลที่อยู่ในรูปแสงจาก optical fiber ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลที่เป็นไฟฟ้าแล้วส่งเข้า input ของส่วน demultiplex ของ multiplexer TDM ปลายทาง

ส่วนประกอบของวงจร interface card optical fiber มีดังในรูป 5-2



รูปที่ 5-2 ส่วนประกอบของวงจร interface card optical fiber

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโครงการงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ให้เนื้อหาแจ้งประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 5-2 แบ่งเป็น interface ด้านส่ง (Tx) และด้านรับ (Rx)

ด้านส่ง (Tx)

ใช้ LED ความเข้มสูง สีแดง เบอร์ MFOE71 เป็น source light และใช้ทรานซิสเตอร์

เบอร์ 2N3904 เป็นตัว switch การ on-off ของ LED การ modulate สัญญาณดิจิตอลจาก output

• ของ multiplexer เข้ากับแสงใช้วิธี on-off keying

baud rate ในการส่งจะเท่ากับสัญญาณ input ที่รับเข้ามา ถ้าสัญญาณ input ที่รับเข้ามามี

baud rate สูง baud rate ในการส่งออกสู่ optic fiber ก็จะสูงตามเท่านั้น

ด้านรับ (Rx)

ใช้ opto transistor แบบ darlington เบอร์ MFOD73 เป็นตัวรับสัญญาณดิจิตอลที่อยู่ใน

รูปแสง ที่เดินทางมาในสาย optical fiber และมีทรานซิสเตอร์ เบอร์ 2N3904 ช่วยขับสัญญาณใน

การรับให้แรงขึ้น ส่วน 74LS32 NAND schmitttrigger ช่วยเกลาสัญญาณที่รับมาจาก optical

fiber ซึ่งอาจเพี้ยนจากการเดินทางที่มาจาก optical fiber ให้เป็น pulse โดยสมบูรณ์

สายส่งสายใยแสง (Optical fiber transmission line)

optical fiber ที่ใช้เป็นสายส่งนี้เป็นแบบ single mode ราคาค่อนข้างต่ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง

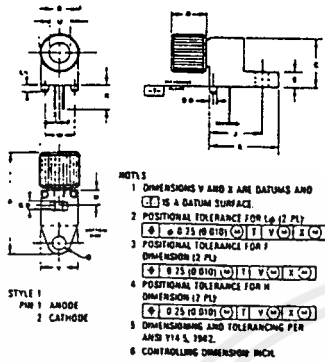
1 mm. มี cladding เป็น plastic ไม่มี jacket

สาย optical fiber รุ่นนี้สามารถใช้กับ LED เบอร์ MFOE71 และ opto transistor

เบอร์ MFOD73 ได้พอดีเลยซึ่งอยู่ส่วน interfacing card การต่อสาย optical fiber เข้ากับ

ตัวรับ-ส่ง แสดงดังในรูป 5-3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

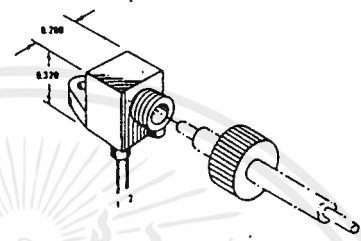


- NOTES
- 1 DIMENSIONS V AND Z ARE DATUMS AND \square IS A DATUM SURFACE.
 - 2 POSITIONAL TOLERANCE FOR Lp (2 PL)
 - 3 POSITIONAL TOLERANCE FOR T DIMENSION (2 PL)
 - 4 POSITIONAL TOLERANCE FOR H DIMENSION (2 PL)
 - 5 DIMENSIONING AND TOLERANCING PER AMS 914.5, 1982.
 - 6 CONTROLLING DIMENSION INCH.

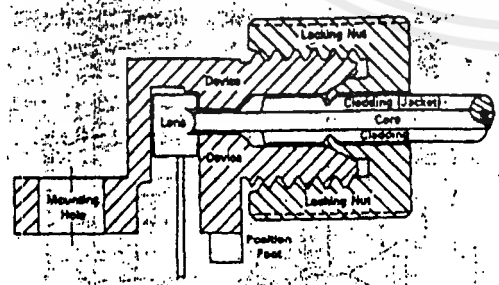
STYLE 1
PIN 1 ANODE
2 CATHODE

MILLIMETERS		INCHES	
DIM	MIN	MAX	MIN
A	3.81	4.05	0.150
B	0.14	0.38	0.006
C	0.75	0.12	0.030
D	1.52	1.27	0.060
E	2.41	2.54	0.095
F	0.43	0.80	0.017
G	2.54	RSC	0.100
H	0.25	0.51	0.010
J	7.62	7.25	0.300
K	18.25	17.14	0.445
L	1.27	1.27	0.050
M	1.90	2.54	0.075
N	3.75	3.00	0.150
P	2.49	2.00	0.098
V	2.54	2.71	0.100
W	2.54	2.71	0.100
X	5.33	RSC	0.210
Z	18.87	11.17	0.420

CASE 363-01



Cross Section of FLCS Package



Termination Instructions

1. Cut cable squarely with sharp blade or hot knife.
2. Strip jacket back with 18 gauge wire stripper to expose 0.10-0.18" of bare fiber core. Avoid nicking the fiber core.
3. Insert terminated fiber through locking nut and into the connector until the core tip seats against the molded lens inside the device package. Screw connector locking nut down to a snug fit, locking the fiber in place.

รูปที่ 5-3 แสดงภาพของตัวส่งแสง LED เบอร์ MFDE71 ตัวรับแสง MFOD73 และการต่อเชื่อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TERMINAL ที่ใช้ส่งและรับ

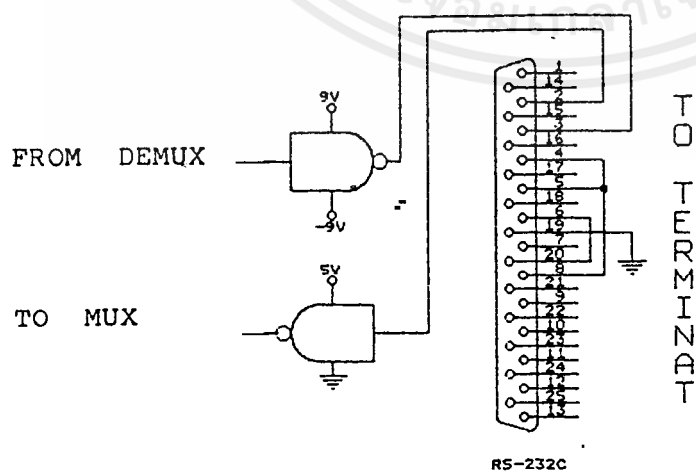
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ pc ที่มี card RS 232-C ซึ่งใช้สื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม และยังต้องใช้ software ชื่อ X-TALK ใช้ประกอบกันในการส่งข้อมูลทดลอง โดยความเร็วในการส่งข้อมูลออกที่ card RS 232-C ต้องตั้ง speed ในการส่งให้ตรงกันทั้งด้านต้นทางและปลายทาง

วงจร interfacing ระหว่าง input/output ของ MUX กับ RS 232-C

เนื่องจากสัญญาณข้อมูลที่ส่งออกจาก RS 232-C ของ terminal มีแรงดันที่ระดับ +12 volt ถึง -12 volt แต่ input/output ของ multiplexer มีระดับแรงดัน 0 volt ถึง +5 volt

ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมี interface คอยเชื่อมต่อให้สามารถแลกเปลี่ยนสัญญาณกันได้ โดยการเปลี่ยนระดับแรงดันโดย IC เบอร์ MC1489 และ IC เบอร์ MC 1488

การเชื่อมโยงเข้ากับ connector RS 232-C เป็นดังรูปที่ 5-4



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้ของสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถนำเอกสารนี้ไปใช้เพื่อการค้า
รูปที่ 5-4 แสดงวงจร interfacing input/output ของ MUX กับ RS 232-C ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตามรูปที่ 5-4 IC เบอร์ MC1489 ทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่ระดับแรงดัน +12 Volt และ

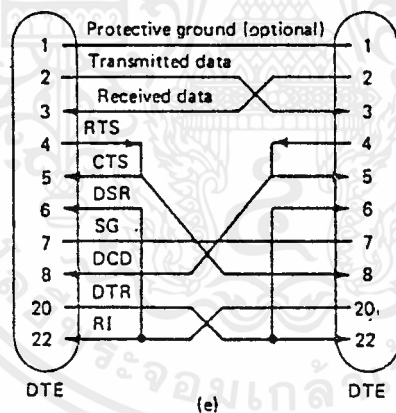
-12 Volt ให้เป็นสัญญาณระดับ 0 volt ถึง 5 volt เพื่อใช้กับ IC TTL ใน MUX

IC เบอร์ MC1488 ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ ที่ระดับแรงดัน 0 Volt และ 5 Volt ให้เป็นสัญญาณ

ระดับ -12 volt และ +12 volt เพื่อใช้กับ card RS 232-C ใน terminal

ในการต่อรวมทั้งด้านรับและด้านส่ง สามารถเขียนลักษณะการจัด connector RS 232-C ทั้ง

สองด้านได้ดังรูปที่ 5-5 นี้



เอกสารนี้รูปที่ 5-5 แสดงลักษณะของการต่อ connector RS 232-C ด้านต้นทางและปลายทางการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DTE₁ และ DTE₂ คือส่วนของ RS 232-C ของ terminal₁ และ terminal₂ ขา 2 คือ TX ต้องต่อไปหาขาที่ 3 คือ RX ของ terminal ตรงข้าม ส่วนขา RTS (request to send), CTS (clear to send) และ DCD (data carrier detect) ต่อเข้าหากัน เป็นการต่อหลอดเครื่อง terminal ทั้ง 2 ด้านและ DTR (data terminal ready) ต่อกับ DSR (data set ready)

ในการใช้งานจริงกับระบบใหญ่ ต้องการความแม่นยำสูง ต้องต่อขาทั้งหมดให้ตรงกันทั้ง 2 ด้าน ยกเว้น ขา TX ต้องต่อไขว้กับขา RX ของด้านตรงข้าม

TDM MULTIPLEXER

แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วน multiplex และ demultiplex

ส่วนของวงจร MULTIPLEX

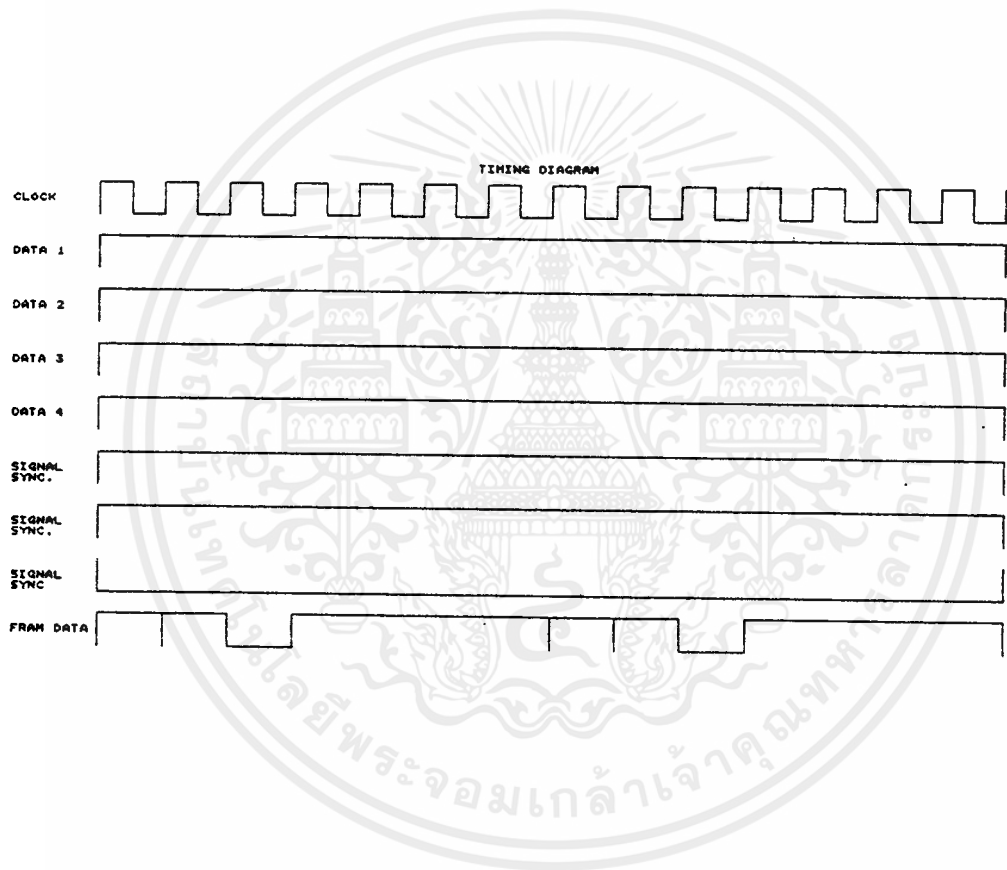
สามารถแบ่งย่อยออกไปตาม equivalent cct. ได้ตามรูปที่ 5-6 คือ

- selector switch เลือก channel input
- counter ควบคุมการสวิทช์ของ selector switch
- clock source
- ส่วน modulate clock กับ สัญญาณที่จะส่งออก output

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนการทำงานของวงจรในการเลือกสัญญาณ input แสดงตาม timing diagram ใน

รูปที่ 5.7 เป็นสัญญาณที่วัดตามจุดวัดในรูปที่ 5.6 ข

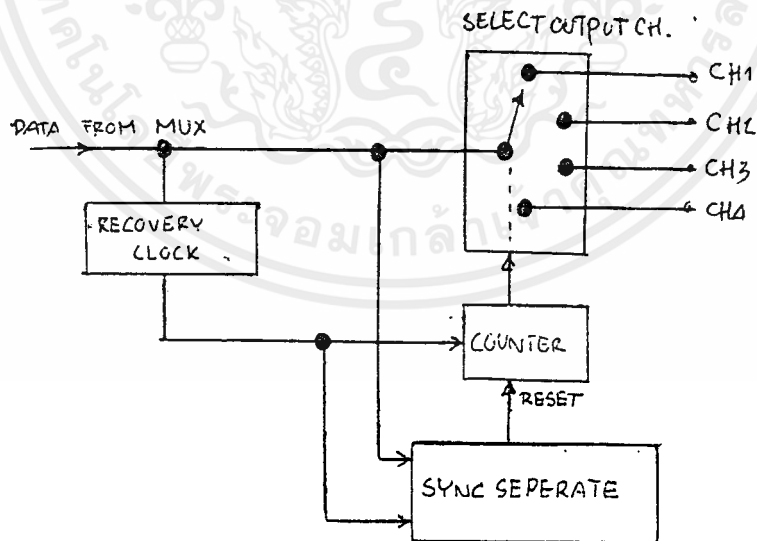


เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้จัดทำเอกสารนี้เป็นการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนของวงจร DEMULTIPLEX

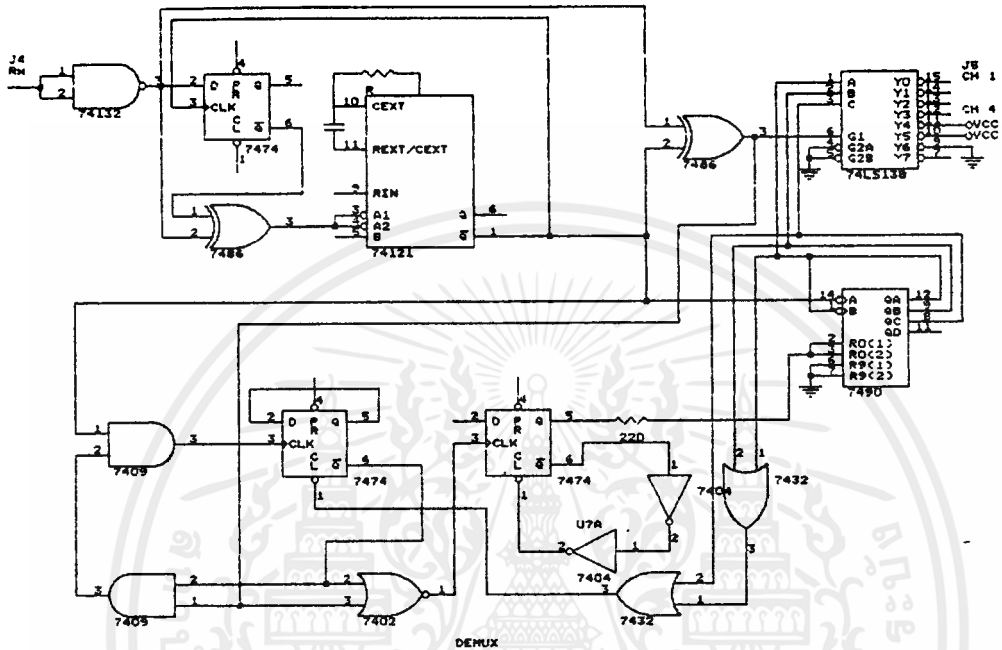
สามารถแบ่งย่อยออกไปตาม equivalent cct. ได้ตามรูปที่ 5.8 คือ

- Recovery clock โดยนำ data ที่ EX-OR มา กับ clock (ที่รับจาก FIBER) นั้น มาผ่าน F/F เพื่อหน่วงเวลา $1/2$ time clock, แล้วนำมา EX-OR กับ data input (ที่รับจาก FIBER) จะได้ recovery clock
- Counter control select output channel จะนับ 7 แล้วรีเซ็ตการนับด้วยสัญญาณ RESET จากส่วนแยก SYNC (2high 1low SYNC)
- SYNC SEPERATE จะแยก SYNC 2high 1low ออกจาก DATA ที่รับมา
- switch แยก channel output , control ด้วย binary code จาก counter จะสวิตช์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วงจรรจริงของส่วน demultiplex แสดงในรูปที่ 5-9 ประกอบด้วย



รูปที่ 5.9 วงจรรจริงของส่วน demultiplex

ส่วน Recovery clock

ประกอบด้วย F/F ต่ออนุกรมกับ EX-OR และ MONO STABLE 74121 ทำงานโดยเริ่มที่

F/F เก็บสถานะบิตแรกที่ได้รับมาเก็บไว้ แล้วรับข้อมูลบิตต่อไปมาทำการ EX-OR กับบิตแรกที่เก็บไว้ใน

F/F เพื่อแยกเอา clock ที่ส่งมาจากด้านตรงข้ามเพื่อรับเอาข้อมูลที่มี clock ผสมอยู่แยกเอาเฉพาะ

สัญญาณจริงที่ส่งมาทั้ง 4 channel ด้านส่งการทำงานแสดงตาม timing diagram ในรูปที่ 5.10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 47 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

clock ที่ recovery ได้ต้องนำมาผ่าน monostable เพื่อกำหนด time ให้ตรงกับด้านส่งที่ส่งมา
จะได้ clock ที่สมบูรณ์ที่ขา Q ของ MONO STABLE 74121 ค่า time ของ clock ที่ได้จาก
output monostable มีค่า

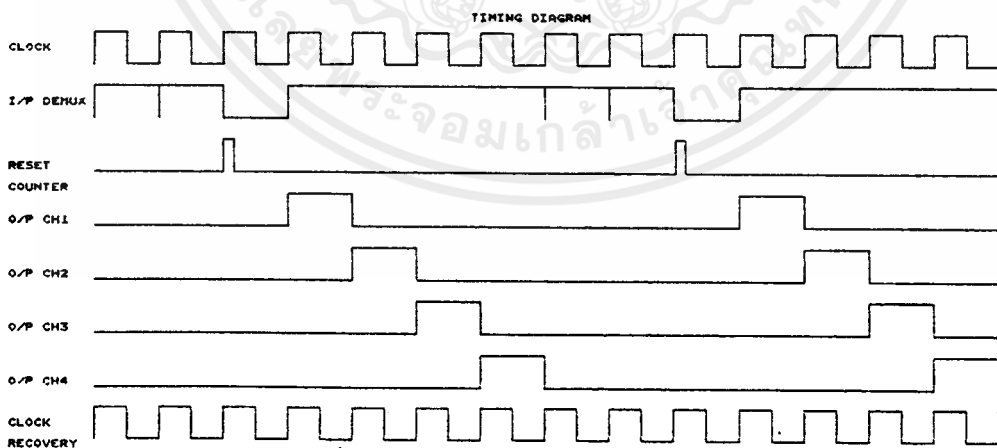
$$t = 1.44 RC \quad (\text{วินาที})$$

ส่วน counter และแยก channel output

counter จะทำการนับ 4 แล้ว reset ตัวเอง ส่วนแยก channel จะทำการปล่อย
output ออกที่ output channel ตามที่ counter 7490 ส่งรหัสมา control

74151 เป็นตัวทำหน้าที่ swithing เลือก channel output, สัญญาณจาก 74155 เป็นสัญญาณที่แยก channel แล้ว ซึ่งจะส่งต่อไปให้วงจรส่วน interface MUX กับ RS 232-C ต่อไป

วงจรและ timing diagram แสดงในรูปที่ 5.10



เอกสารนี้เป็นเอกสารรูปที่ 5.10 แสดงวงจรและ timing diagram ของส่วนแยก channel โยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

การทดลองวัดสัญญาณ

การทดลองนี้มีการวัด 2 อย่างคือ

1. วัดความเที่ยงตรงในการ RECOVERY CLOCK ของด้านรับคือส่วน DEMULTIPLEX
2. วัด BIT ERROR RATE ของการส่งข้อมูลแบบ ASYNCHRONOUSE ในแต่ละ ช่อง

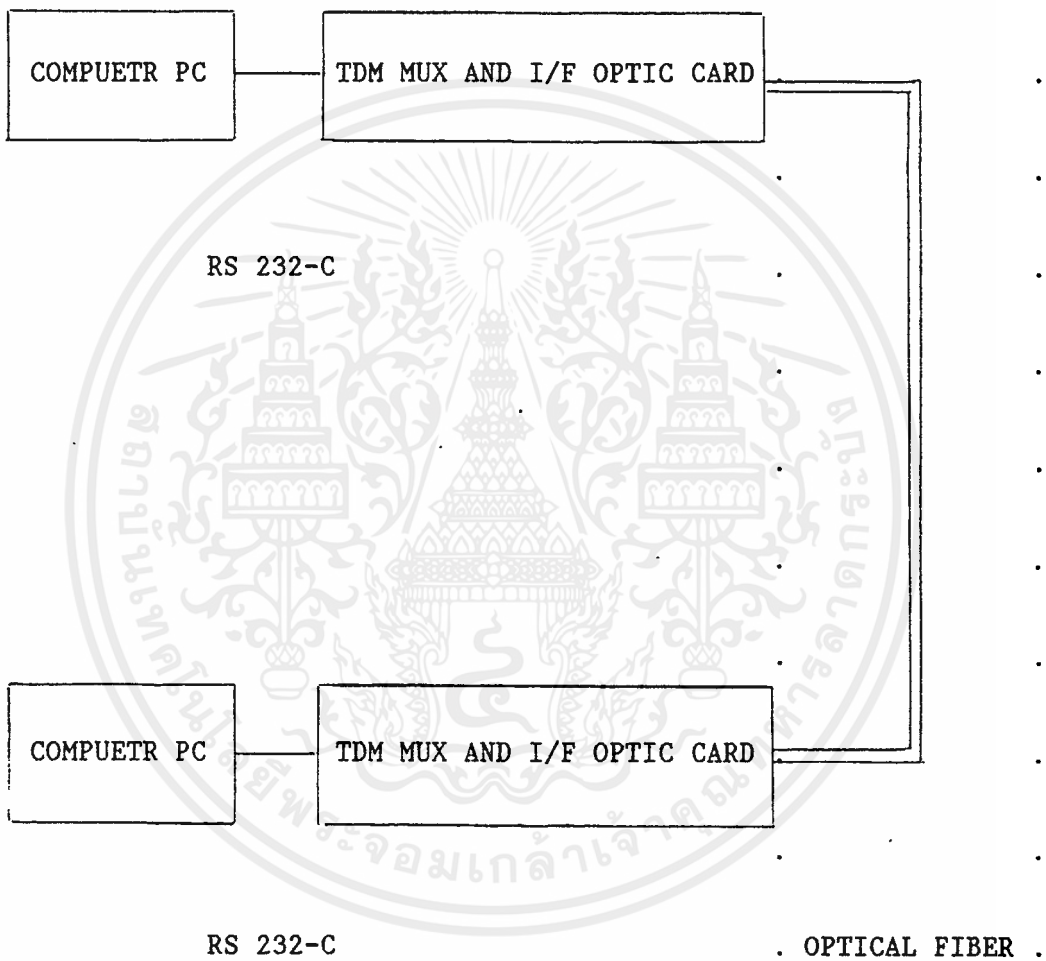
สัญญาณ

อุปกรณ์การทดลอง

1. ชิ้นงานโครงงาน MULTIPLEXER และชุด OPTICAL FIBER
2. OSCILLOSCOPE
3. COMPUTER PC จำนวน 2 เครื่อง พร้อม CARD RS 232-C
4. สาย CONNECTER RS 232-C 25 PIN 2 เส้น
5. แผ่น DISKET บรรจุโปรแกรมชื่อ X-TALK สำหรับ TRANSFER DATA และวัด BIT ERROR RATE

ขั้นตอนการทดลอง

1. ต่อดังรูปที่ 6.1



รูปที่ 6.1

2. ใช้ OSCILLOSCOPE ทำการวัด CLOCK ของส่วน MULTIPLEX ของ MUX ตัวบนเทียบกับ

CLOCK ที่ RECOVERY ได้ ที่ส่วน DEMULTIPLEX ของ MUX ตัวล่าง วัด CLOCK ทั้งสองเทียบกับ
เอกสารเป็นเอกสารที่ส่งวนเวียนสำหรับนักเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับญาติเห็นไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ทำการ TEST BIT ERROR RATE โดยการ RUN โปรแกรม X-TALK ที่ TERMINAL ปลายทางทั้งสองด้านโดยเลือก CHANNEL ให้ตรงกัน ทดลองส่งตัวอักษรโดยกด KEYBOARD ของ COMPUTER PC ตามตารางที่ 2 ดูผลการรับของเครื่อง COMPUTER ปลายทางที่จอแสดงผล ว่าตรงกันกับการกด KEYBOARD ของด้านส่งหรือไม่ บันทึกผลการทดลองในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2

อักษรด้านส่ง	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
อักษรด้านรับ	

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2

4. ใช้โปรแกรม X-TALK ส่ง PATTERN ทดสอบ BIT ERROR RATE ที่ SPEED ต่างๆ ตามตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3 ดูค่า BER จากจอเครื่อง COMPUTER ตัวรับ

TX SPEED	300	1200	2400	4800	9600
(BPS)					
RX BER					
(%)					

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการเชิงงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา 52 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปผลของโครงการ

โครงการนี้ได้ศึกษาและออกแบบสร้างชุดทดลองต้นแบบ วงจร Multiplexer โดยผ่านสาย

Fiber optic จากการทดลองได้เจอปัญหามากมาย ซึ่งสามารถที่จะสรุปได้ดังนี้

1. ส่วนของ Module fiber optic ทางด้านรับ ซึ่งใช้ Photo transistor ไม่สามารถที่จะตอบสนองความถี่ทางด้านรับได้ ทำให้ไม่สามารถที่จะทำการ Detect สัญญาณได้
2. ส่วนของวงจร Clock Recovery จะต้องทำการปรับความถี่ให้มีค่าใกล้เคียงกับ Clock ของระบบมากที่สุด มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถ Detect Data ออกจาก Clock ได้
3. คุณภาพของอุปกรณ์ ที่ใช้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานจริง
4. โครงการนี้เป็นเพียงแนวความคิดริเริ่ม อาจทำให้ประสิทธิภาพ ในการใช้งาน ไม่ค่อยดี เท่าที่ควร

เอกสารอ้างอิง

1. ชานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์, ทินกร ตึก. การอินเทอร์เน็ตเพส IBM PC

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : พลิกลส์ เซ็นเตอร์

2. ชูชัย ชนะสารตั้งเจริญ, ทินกร ตึก. การสื่อสารข้อมูล

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : พลิกลส์ เซ็นเตอร์

3. ดร.วิวัฒน์ กิรานนท์. พื้นฐานการสื่อสาร

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



MOTOROLA

**FIBER OPTIC LOW COST SYSTEM
FLCS INFRARED-EMITTING DIODE**

... designed for low cost, medium frequency, short distance Fiber Optic Systems using 1000 micron core plastic fiber.

Typical applications include: high isolation interconnects, disposable medical electronics, consumer products, and microprocessor controlled systems such as coin operated machines, copy machines, electronic games, industrial clothes dryers, etc.

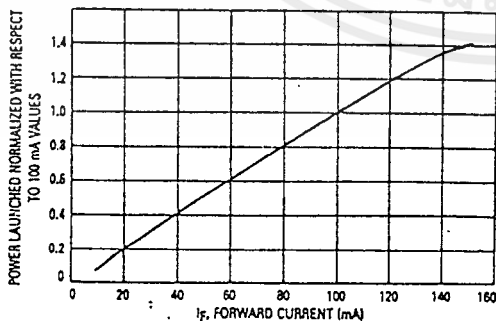
- Fast Response — > 1C MHz
- Spectral Response Matched to FLCS Detectors: MFOD71, 72, 73
- FLCS Package
 - Low Cost
 - Includes Connector
 - Simple Fiber Termination and Connection
 - Easy Board Mounting
 - Molded Lens for Efficient Coupling
 - Mates with 1000 Micron Core Plastic Fiber (DuPont OE1040, Eska SH4001)

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Reverse Voltage	V_R	6.0	Volts
Forward Current	I_F	150	mA
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	$P_D(1)$	150 2.5	mW mW/°C
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-40 to +85	°C

(1) Measured with the device soldered into a typical printed circuit board.

FIGURE 1 — NORMALIZED POWER LAUNCHED versus FORWARD CURRENT



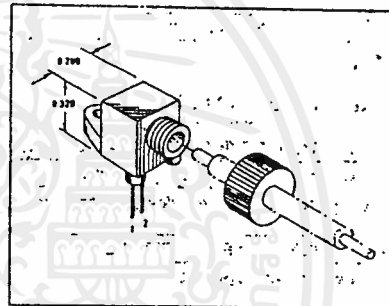
MFOE71

FLCS LINE

FIBER OPTICS

INFRARED-EMITTING DIODE

**GALLIUM ALUMINUM ARSENIDE
820 nm**



NOTES

- DIMENSIONS Y AND Z ARE DATUMS AND [] IS A DATUM SURFACE.
- POSITIONAL TOLERANCE FOR Lx (Z PL): $\text{Ø } 0.25 \text{ (Ø 0.01) [] Y (Ø 0.01) Z (Ø 0.01)}$
- POSITIONAL TOLERANCE FOR F DIMENSION (Z PL): $\text{Ø } 0.25 \text{ (Ø 0.01) [] Y (Ø 0.01) Z (Ø 0.01)}$
- POSITIONAL TOLERANCE FOR H DIMENSION (Z PL): $\text{Ø } 0.25 \text{ (Ø 0.01) [] Y (Ø 0.01) Z (Ø 0.01)}$
- DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ANSI Y14.5, 1982.
- CONTROLLING DIMENSION INCH.

DAPO071 ONLY

STYLE 3:
PIN 1, CATHODE
2, ANODE

	MILLIMETERS		INCHES	
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX
A	18.87	19.05	0.743	0.750
B	9.14	9.25	0.360	0.370
C	1.25	1.17	0.263	0.210
D	1.27	1.27	0.048	0.048
E	2.41	2.46	0.095	0.103
F	6.43	6.60	0.253	0.264
G	1.54	1.54	0.100	0.062
H	6.23	6.35	0.245	0.252
J	3.17	3.25	0.125	0.129
K	16.27	17.14	0.640	0.675
L	1.27	1.27	0.048	0.048
M	3.25	3.8	0.128	0.150
N	2.09	2.30	0.082	0.091
P	7.49	7.60	0.295	0.300
Q	3.54	3.81	0.140	0.150
V	6.35	6.43	0.250	0.253
W	1.52	1.52	0.060	0.060
X	19.27	19.17	0.759	0.754

CASE 363-01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Fig. No.	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse Breakdown Voltage ($I_R = 100 \mu\text{A}$)	—	$V_{(BR)R}$	2.0	4.0	—	Volts
Forward Voltage ($I_F = 100 \text{ mA}$)	—	V_F	—	1.5	2.0	Volts

OPTICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Fig. No.	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Power Launched	2, 4	P_L	110	165	—	μW
Optical Rise and Fall Time	3	t_r, t_f	—	25	35	ns
Peak Wavelength ($I_F = 100 \text{ mA}$)	1	λ_p	—	820	—	nm

For simple fiber termination instructions, see the MF0071, 72 and 73 data sheet.

FIGURE 2 — POWER LAUNCHED TEST SET

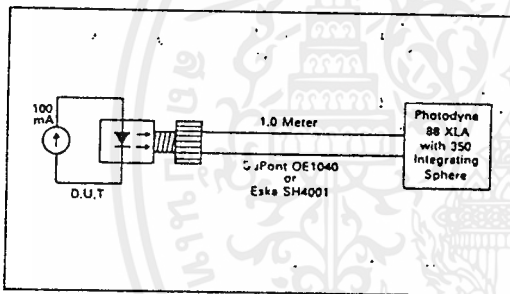


FIGURE 3 — POWER LAUNCHED (P_L) versus FIBER LENGTH

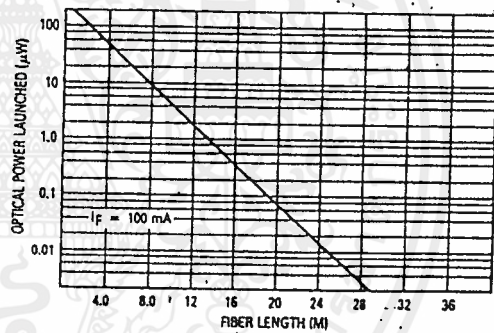


FIGURE 4 — OPTICAL RISE AND FALL TIME TEST SET (10%–90%)

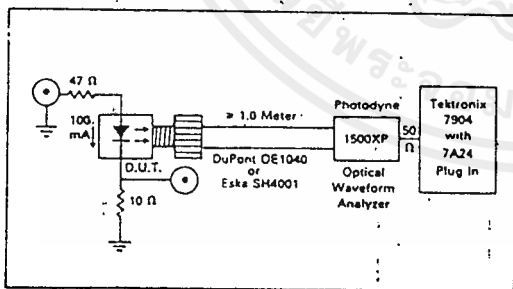
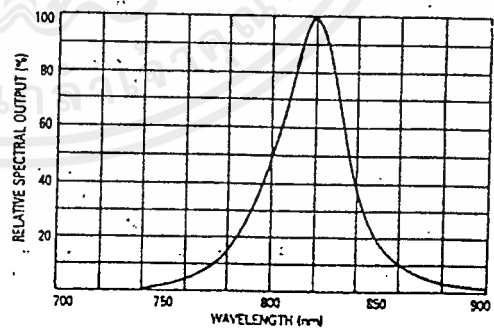


FIGURE 5 — TYPICAL SPECTRAL OUTPUT versus WAVELENGTH



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



MOTOROLA

**FIBER OPTIC LOW COST SYSTEM
FLCS DETECTORS**

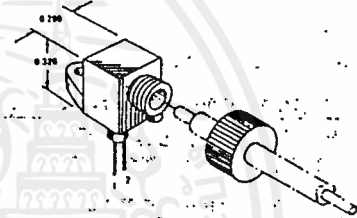
... designed for low cost, short distance Fiber Optic Systems using 1000 micron core plastic fiber.

Typical applications include: high isolation interconnects, disposable medical electronics, consumer products, and microprocessor controlled systems such as coin operated machines, copy machines, electronic games, industrial clothes dryers, etc.

- Fast PIN Photodiode: Response Time <math>< 5.0 \text{ ns}</math>
- Standard Phototransistor
- High Sensitivity Photodarlington
- Spectral Response Matched to MFOE71 LED
- Annular Passivated Structure for Stability and Reliability
- FLCS Package
 - Includes Connector
 - Simple Fiber Termination and Connection (Figure 4)
 - Easy Board Mounting
 - Molded Lens for Efficient Coupling
 - Mates with 1000 Micron Core Plastic Fiber (DuPont OE1040, Eska SH4001)

**MFOD71
MFOD72
MFOD73**

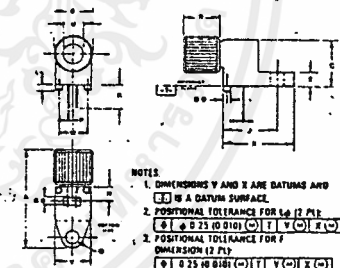
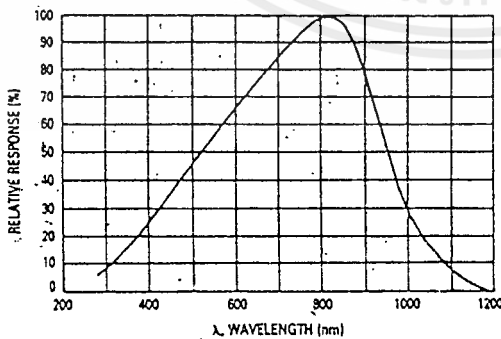
**FLCS LINE
FIBER OPTICS
DETECTORS**



MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Rating	Symbol	Value	Unit	
Reverse Voltage	V_R	100	Volts	
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	Volts	
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	— P_D	100	mW	
		Derate above 25°C	1.67	mW/°C
		Derate above 25°C	150	mW
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-40 to +85	°C	

FIGURE 1 — RELATIVE SPECTRAL RESPONSE



NOTES:
1. DIMENSIONS Y AND Z ARE DATUMS AND \square IS A DATUM SURFACE.
2. POSITIONAL TOLERANCE FOR L6 (Z PL): $\square \pm 0.25 (0.010) \text{ (C) } \square \text{ (C) } \square \text{ (C) } \square \text{ (C)}$
3. POSITIONAL TOLERANCE FOR F DIMENSION (Z PL): $\square \pm 0.25 (0.010) \text{ (C) } \square \text{ (C) } \square \text{ (C) } \square \text{ (C)}$
4. POSITIONAL TOLERANCE FOR H DIMENSION (Z PL): $\square \pm 0.25 (0.010) \text{ (C) } \square \text{ (C) } \square \text{ (C) } \square \text{ (C)}$
5. DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5, 1992.
6. CONTROLLING DIMENSION: INCH.

DIM	MIN	MAX	MIN	MAX
A	16.87	17.05	0.6635	0.6716
B	8.14	8.34	0.3199	0.3283
C	7.75	7.77	0.3049	0.3070
D	4.52	4.52	0.1779	0.1779
E	7.41	7.44	0.2915	0.2931
F	8.43	8.48	0.3317	0.3334
G	7.54	7.54	0.2969	0.2969
H	9.23	9.25	0.3634	0.3637
J	7.87	7.75	0.3100	0.3051
K	10.25	10.14	0.4033	0.3991
L	1.27	1.25	0.0500	0.0491
M	3.25	3.24	0.1279	0.1268
N	3.05	3.06	0.1200	0.1210
P	7.48	7.50	0.2941	0.2951
Q	1.56	1.51	0.0614	0.0594
V	1.86	1.11	0.0731	0.0437
W	5.33	5.33	0.2100	0.2100
X	16.87	17.07	0.6634	0.6728

CASE 363-01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Dark Current (V _R = 20 V, R _L = 1.0 MΩ) T _A = 25°C T _A = 85°C	I _D	—	0.06 10	10 —	nA
Reverse Breakdown Voltage (I _R = 10 μA)	V(BR)R	50	100	—	Volts
Forward Voltage (I _F = 50 mA)	V _F	—	—	1.1	Volts
Series Resistance (I _F = 50 mA)	R _s	—	8.0	—	ohms
Total Capacitance (V _R = 20 V; f = 1.0 MHz)	C _T	—	3.0	—	pF

OPTICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C)

Responsivity (V _R = 5.0 V, Figure 2)	R	0.15	0.2	—	μA/μW
Response Time (V _R = 5.0 V, R _L = 50 Ω)	t _(resp)	—	5.0	—	ns

MFOD72/MFOD73

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Collector Dark Current (V _{CE} = 10 V)	I _D	—	—	100	nA
Collector-Emitter Breakdown Voltage (I _C = 10 mA)	MFOD72 MFOD73	V(BR)CEO	30 60	—	Volts

OPTICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Responsivity (V _{CC} = 5.0 V, Figure 2)	MFOD72 MFOD73	R	80 1,000	125 1,500	—	μA/μW
Saturation Voltage (λ = 820 nm, V _{CC} = 5.0 V) (P _{in} = 10 μW, I _C = 1.0 mA) (P _{in} = 1.0 μW, I _C = 2.0 mA)	MFOD72 MFOD73	V _{CE(sat)}	— —	0.25 0.75	0.4 1.0	Volts
Turn-On Time R _L = 2.4 kΩ, P _{in} = 10 μW, λ = 820 nm, V _{CC} = 5.0 V	MFOD72	t _{on}	—	10	—	μs
Turn-Off Time		t _{off}	—	60	—	μs
Turn-On Time R _L = 100 Ω, P _{in} = 1.0 μW, λ = 820 nm, V _{CC} = 5.0 V	MFOD73	t _{on}	—	125	—	μs
Turn-Off Time		t _{off}	—	150	—	μs

TYPICAL COUPLED CHARACTERISTICS

FIGURE 2 — RESPONSIVITY TEST CONFIGURATION

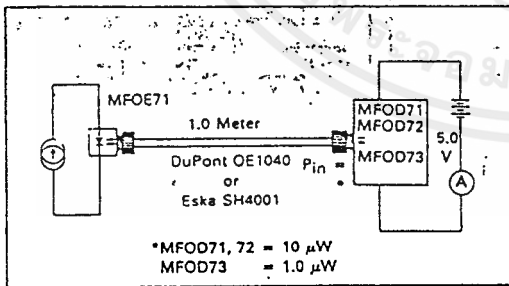
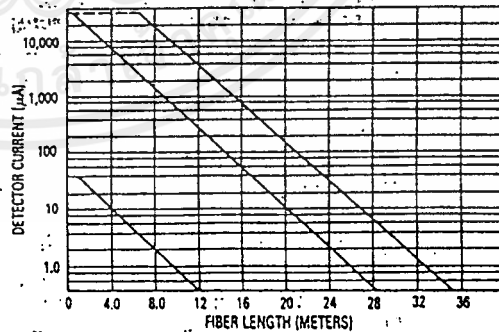
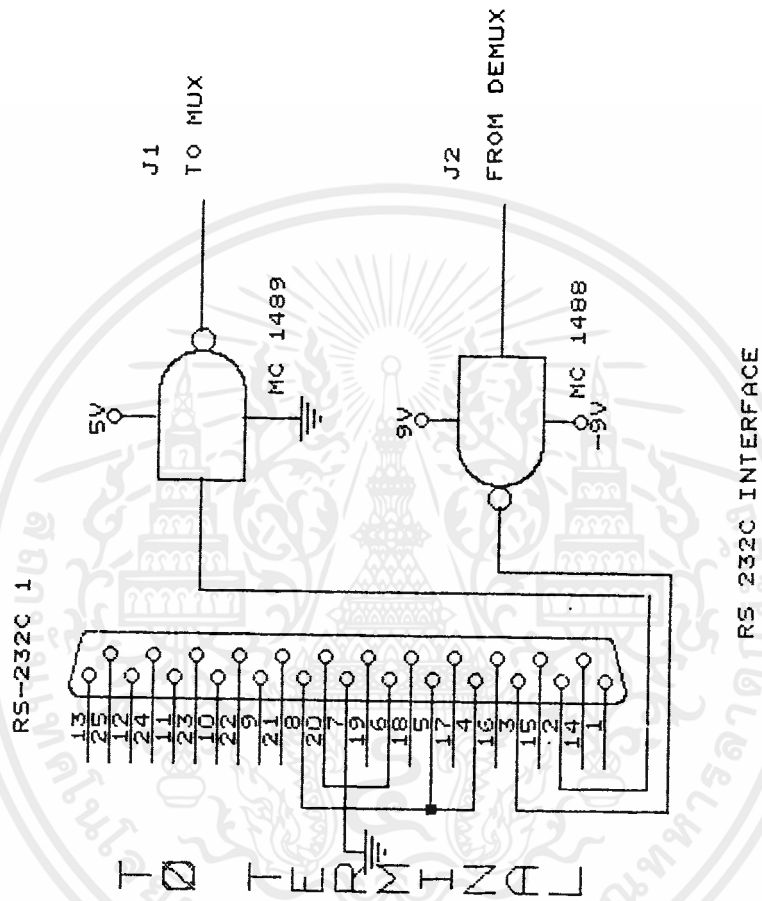
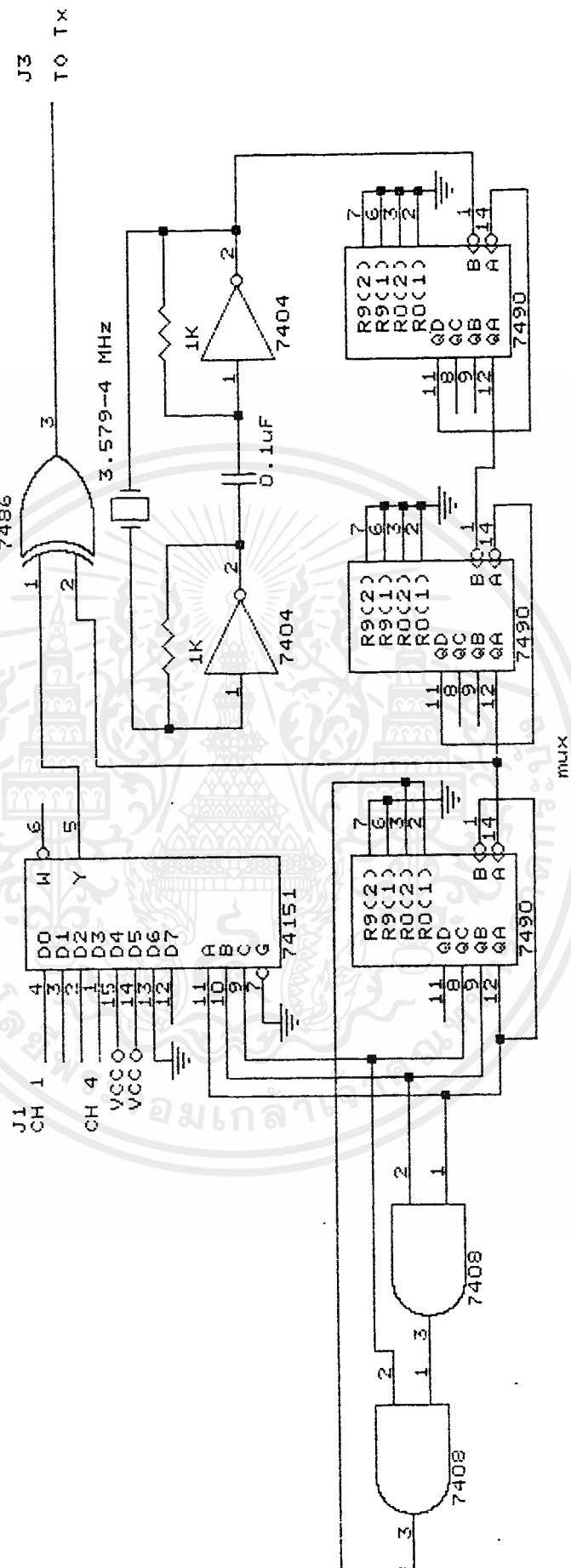


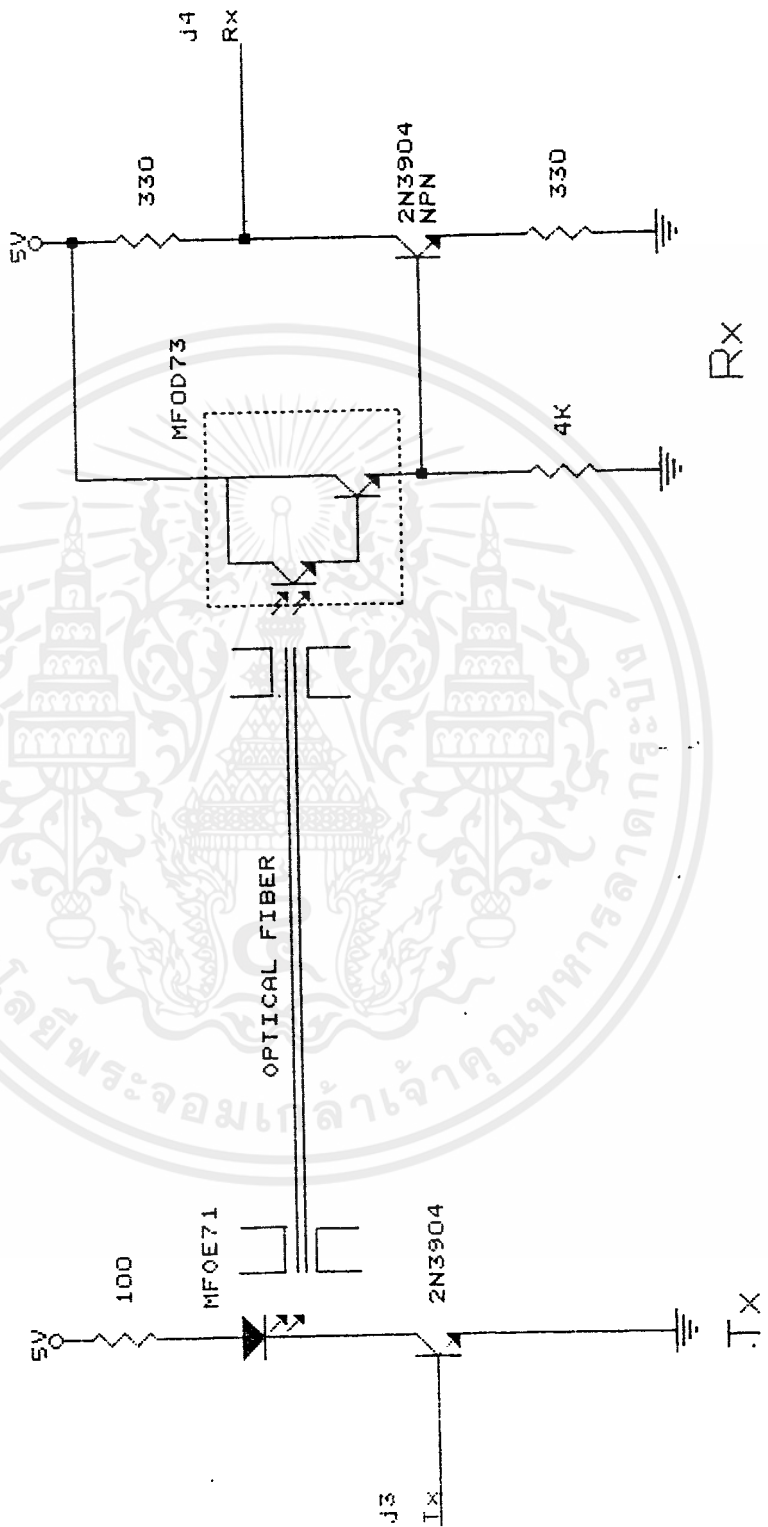
FIGURE 3 — DETECTOR CURRENT versus FIBER LENGTH





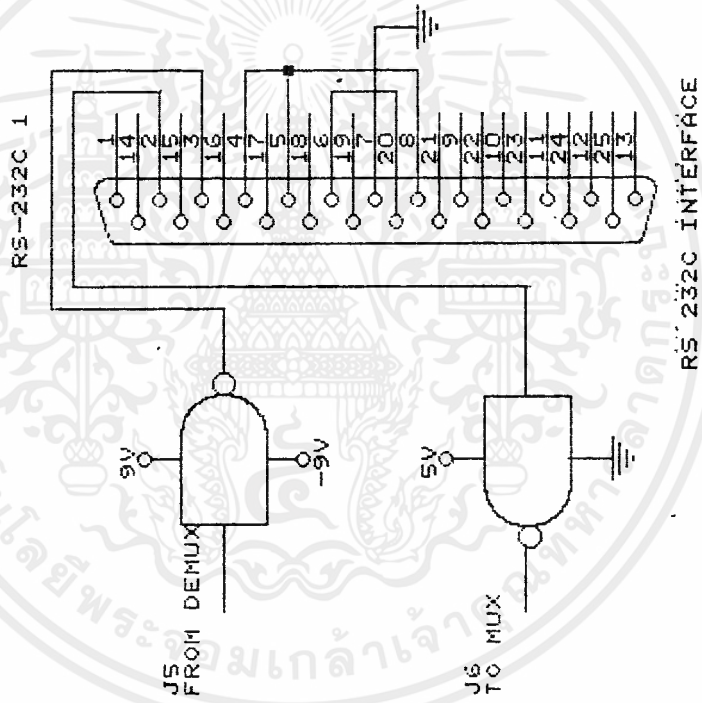


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม้มีการแก้ไข ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TO TERMINAL



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไปว่ากรณใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเชิญชวนให้คัดลอกไปเผยแพร่และต้องแจ้งเป็นด้วยตนเองขอสงวนสิทธิ์ที่มีกรรมสิทธิ์